ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

"Implementación de un sistema de monitoreo para un intercambiador de calor

en tiempo real por Internet: diseño y construcción del equipo experimental"

TESIS DE GRADO

Previo la obtención del Título de:

INGENIEROS MECÁNICOS

Presentada por:

Oscar Luis Antepara Zambrano

José Wilson Burgos Rivera

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO: 2010

AGRADECIMIENTO

A Dios, a nuestras familias y a todas las personas que de una u otra forma colaboraron en la realización de este trabajo. A los ingenieros Jorge Duque, Director de Tesis y Jorge Roca por su invaluable ayuda.

DEDICATORIA

A Dios. A mis padres. A mi hermano.

Oscar

A Dios. A mis padres por su amor, paciencia y comprensión. A mis hermanos que aun en la distancia han sabido transmitirme su cariño, soporte y aliento para conseguir mis metas.

José

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Fur er Z

Ing. Francisco Andrade S. DECANO DE LA FIMCP PRESIDENTE

Ing. Jorge Duque R. DIRECTOR DE TESIS

Ing. Jorge Roca G. VOCAL PRINCIPAL



CIB-ESPOL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Dfuteparal

Oscar Luis Antepara Zambrano

José Wilson Burgos Rivera

RESUMEN

El desarrollo de un laboratorio digital en Internet puede ser muy beneficioso, ya que estos sistemas son de bajo costo, fácil de instalar, y permiten la comunicación de vídeo y datos en tiempo real con cualquier equipo remoto.

En esta tesis se presenta el diseño y construcción de un equipo experimental que permite el monitoreo remoto, a través del internet, de las variables termodinámicas de un intercambiador de calor de flujo cruzado aire/agua. El equipo experimental y las partes principales se describen.

Las temperaturas se miden tanto para el fluido frío (agua) y el fluido caliente (aire) con termocuplas y se transmiten a través de Internet, en tiempo real a cada cliente remoto enlazado con el laboratorio digital. Para este proyecto se utilizó el lenguaje de programación gráfica de LabView de National Instruments ®, a través del puerto USB para la comunicación entre el ordenador y el equipo experimental. Los programas fueron implementados para linealizar la lectura del termopar, y los filtros fueron colocados para eliminar las señales ruidosas de los sensores de temperatura.

En el panel frontal del sistema, se muestran los datos más importantes del intercambiador de calor, se puede revisar los cambios de la temperatura de los fluidos con el tiempo. A partir de estos datos se puede calcular el coeficiente de transferencia de calor U.

El sistema muestra el experimento (video) y los datos del panel frontal en una página web a cada equipo que está conectado con el laboratorio digital, de modo que el cliente remoto puede tomar el control parcial o total del experimento en tiempo real desde cualquier ordenador.

La tesis documenta los experimentos, las mediciones y análisis de resultados. Finalmente, se presenta las prácticas para desarrollar los experimentos de laboratorio.

ÍNDICE GENERAL

IV
VIII
IX
Х
XII
XIII
1

CAPÍTULO 1

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL	
1.1 Generalidades	3
1.2 Diseño y construcción del equipo experimental	4
1.2.1 Descripción y esquema del sistema	4
1.2.2 Elementos del sistema	7
1.2.2.1 Descripción de los tanques reservorios	8
1.2.2.2 Descripción de los sensores de temperatura	12
1.2.2.3 Descripción de la bomba DC	13
1.2.2.4 Descripción de la fuente de poder de la bomba DC…	15
1.2.2.5 Descripción de la pistola de calor	16
1.2.2.6 Descripción del intercambiador de calor	18

1.2.2.7 Soportes metálicos	21
1.2.2.8 Tuberías	22

CAPÍTULO 2

2. INTERFASE Y EQUIPOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS	
2.1 Adquisición de datos del sistema utilizando Labview	23
2.1.1 Descripción del NI USB 6009	25
2.1.2 Descripción del software	27
2.2 Sensores de temperatura	28
2.2.1 Descripción de las termocuplas	28
2.2.2 Calibración de las termocuplas	29
2.3 Acondicionamiento de señales	33
2.3.1 Eliminación del ruido	33
2.3.2 Sensibilidad de la medición	35
2.4 Control on-off	37
2.4.1 Descripción del control on-off	37
2.4.2 Bomba DC	38
2.4.3 Pistola de calor	39

CAPÍTULO 3

3. LABVIEW Y MONITOREO REMOTO	41
3.1 Programa Labview	41

3.2 Diseño de instrumentación virtual	44
3.2.1 Descripción de un VI	45
3.2.2 Descripción del panel frontal	46
3.2.3 Configuración de VI para adquisición de datos	48
3.2.4 Generación de reportes con Labview	51
3.3 Configuración del NI Vision Acquisition	52
3.4 Publicación en web	56
3.4.1 Herramienta de publicación web: Servidor web	.57

CAPÍTULO 4

4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES	59
4.1 Manejo general del equipo	59
4.2 Determinación del coeficiente de transferencia de calor en un	
intercambiador de calor	63
4.2.1 Objetivo	64
4.2.2 Teoría	64
4.2.3 Procedimiento	70
4.2.4 Cálculos	70

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	78
5.1 Conclusiones	78

5.2 Recomendaciones	7	'9
---------------------	---	----

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

А	Amperio
AC	Corriente alterna
bits	Bits
cm	Centímetro
DC	Corriente continua
Hz	Hertz
J	Joules
Kbits/seg	Kilo bits por segundo
Kg	Kilogramo
Kg/s	Kilogramos por segundo
°K	Grados Kelvin
°C	Grados centígrados
l/min	Litros por minuto
m	Metros
m2	Metros cuadrados
min	Minutos
mA	Miliamperios
m3/s	Metros cúbicos por segundos
mV	Milivoltios
Ohm	Ohmio
PC	Computador personal
pulg	Pulgada
R	Resistencia eléctrica
S/s	Muestras por segundo
S.	Segundos
μV	Micro voltios
V	Voltios
W	Watts

SIMBOLOGÍA

DAQ	Adquisición de datos
NI	National Instruments
NIST	National Institute of Standards and Technology
T_{TC}	Temperatura del termopar
T _{ref}	Temperatura de referencia
USB	Universal Serial Bus
ΔTML	Diferencia de temperatura media logarítmica
	Factor de correccion para intercambiador de flujo cruzado
V _{MEAS} T	voltaje del dispositivo de adquisición de datos
$I_{H,in}$	Temperatura de entrada del fluido caliente
$T_{C,in}$	Temperatura de entrada del fluido frío
$T_{H,out}$	Temperatura de salida del fluido caliente
$T_{C,out}$	Temperatura de salida del fluido frío
V с	Flujo volumétrico del fluido frío
m_{C}	Flujo másico del fluido frío
V н	Flujo volumétrico del fluido caliente
m _H	Flujo volumétrico del fluido caliente
Q	Tasa de transferencia de calor
Qmax	Tasa máxima de transferencia de calor
Cp_h	Calor específico del fluido caliente
Cp_c	Calor específico del fluido frío
UA S	Coeficiente de transferencia de calor
	Eliciencia Número de unidados de transferencia
UTVI	

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	Esquema equipo experimental	5
Figura 1.2	Equipo experimental	8
Figura 1.3	Tanque reservorio	10
Figura 1.4	Conexión tanque-bomba	11
Figura 1.5	Conexión tanque-tanque	11
Figura 1.6	Termocupla tipo J	13
Figura 1.7	Bomba FLOJET 12 VDC	15
Figura 1.8	Fuente de poder 13.8VDC	16
Figura 1.9	Pistola de calor ConAir 1600	16
Figura 1.10	llustración del intercambiador de calor	19
Figura 1.11	Intercambiador de calor	21
Figura 2.1	Esquema descriptivo de la adquisición de datos	24
Figura 2.2	NI USB-6009	27
Figura 2.3	Termopar tipo J	29
Figura 2.4	Diagrama circuito control bomba	39
Figura 2.5	Diagrama circuito control pistola de calor	40
Figura 3.1	Esquema general del sistema	42
Figura 3.2	Panel frontal	47
Figura 3.3	Configuración DAQ 1	48
Figura 3.4	Configuración DAQ 2	49

Figura 3.5	Configuración DAQ 3	50
Figura 3.6	Algoritmo generación de reporte	52
Figura 3.7	Configuración adquisición video 1	54
Figura 3.8	Configuración adquisición video 2	55
Figura 3.9	Configuración adquisición video 3	56
Figura 3.10	Configuración publicación web	57
Figura 4.1	Conexión termocuplas	61
Figura 4.2	Conexión termocuplas 2	61
Figura 4.3	Bomba y bypass	62
Figura 4.4	Factor de corrección para un intercambiador de flujo	
	cruzado fluidos sin mezclar	67
Figura 4.5	Diagrama de efectividad y NTU para un intercambiad	lor
	de flujo cruzado	69
Figura 4.6	Gráficas de temperaturas experimentales	71
Figura 4.7	Factor de corrección para un intercambiador de flujo	
	cruzado de esta práctica	74
Figura 4.8	Diagrama de efectividad y NTU para un intercambiad	lor
	de flujo cruzado para esta práctica	76

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Dimensión de los tanques	9
Tabla 2	Especificaciones de la bomba	15
Tabla 3	Especificaciones de la pistola de calor	17
Tabla 4	Dimensiones de la estructura metálica	21
Tabla 5	Tipos de termopares	36
Tabla 6	Parámetros del proceso	72

INDICE DE PLANOS

Plano 1	Esquema equipo experimental	
Plano 2	Diagrama de bloques del programa de control	
	generación de reporte a Excel	
Plano 3	Diagrama de bloques del programa de control –	
	adquisición de datos	

INTRODUCCIÓN

Durante condiciones de operación normal de un intercambiador de calor, a menudo las superficies de transferencia están sujetas a una disminución de eficiencia en la transferencia de energía calorífica por suciedad (acumulación de material no deseable en la superficie de transferencia de calor del intercambiador de calor).

Esta acumulación de materiales no deseados en la superficie del equipo se denomina incrustaciones, y afectan a los intercambiadores de calor de dos maneras:

- La capa de incrustaciones tiene una baja conductividad térmica, lo que aumenta la resistencia a la transferencia de calor, resultando en una disminución en la eficiencia de transferencia.
- En la medida que ocurre la deposición, se reduce el diámetro de la sección transversal por la que atraviesa el fluido, lo que provoca una mayor caída de presión en todo el intercambiador resultando en un mayor consumo energético.

El monitoreo del coeficiente de transferencia de calor U, permite evaluar el desempeño (eficiencia en la transferencia calorífica) del proceso y determinar el momento en que existe la necesidad de un mantenimiento preventivo o correctivo.

Este proyecto se plantea el reto de diseñar un sistema que permita monitorear y registrar, de manera remota, las variables que intervienen en un proceso de intercambio de calor, y con ello realizar la estimación del coeficiente de transferencia de calor U con la finalidad de evaluar el desempeño del proceso.

Como un primer paso para tratar el problema se diseñó un equipo experimental que represente un proceso de intercambio de calor entre dos fluidos. El diseño del equipo experimental tomó como base un intercambiador de calor de flujo cruzado, desarrollado previamente por los autores, y de una bomba de agua DC proporcionada por la universidad.

Posteriormente, se implementó al equipo experimental un sistema con la capacidad de monitorear, registrar y generar reportes de las variables del proceso haciendo uso del lenguaje de programación gráfico de National Instruments LabView, y del puerto USB para la comunicación entre la computadora y el equipo experimental. En el capítulo 1, se encuentra la descripción general del equipo experimental, el diseño y las especificaciones de cada uno de sus componentes.

En el capítulo 2, se encuentra la descripción del módulo de adquisición de datos, la descripción del sensor de temperatura y el método de acondicionamiento de la señal de salida empleado.

En este capítulo se encuentra además, el diseño de un control de encendido o apagado para dirigir remotamente la bomba y la pistola de calor.

En el capítulo 3, se detalla la aplicación desarrollada en Labview que tiene por objeto mostrar la información de las variables del proceso registradas por el módulo de adquisición y de trasmitir en tiempo real los datos y el video, capturado por la cámara, a cualquier usuario remoto enlazado al sistema.

Finalmente, se presenta en el capítulo 4 el método para calcular el coeficiente de transferencia de calor U con los datos obtenidos por la aplicación.

CAPÍTULO 1

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

1.1 Generalidades

El equipo experimental fue construido con el propósito de estudiar las características de funcionamiento de un intercambiador de calor de flujo cruzado, además permite estudiar las nuevas tecnologías aplicadas al monitoreo por computadora.

El desarrollo de nuevas herramientas computacionales permite la interacción del estudiante con la experimentación a través del Internet, mediante una transmisión, en tiempo real, de video y datos de las variables del intercambiador de calor.

Se implementaron las más nuevas y versátiles tecnologías de adquisición y control por computador, por lo que se permitió controlar el desarrollo de la práctica desde el computador, de la persona encargada de la experimentación como de las personas conectadas a través de la página web, a través de la programación de una interfase gráfica que brinda Labview.

Mediante el programa se pueden generar reportes, así como se puede seguir el video de la experimentación en tiempo real por la página web asociada a la práctica.

1.2 Diseño y construcción del equipo experimental

1.2.1 Descripción y esquema del sistema

El sistema fue diseñado para adquirir los datos de temperatura de los fluidos caliente y frío asociados al intercambiador de calor. Se debe esperar que las temperaturas se estabilicen en el tiempo para realizar los respectivos cálculos del intercambiador de calor.



La Figura 1.1, presenta el esquema del sistema.

Figura 1.1 – Esquema equipo experimental

Cuando la bomba es encendida impulsa el agua desde el tanque reservorio hacia el intercambiador de calor, que a su vez está conectado a una pistola de calor que suministra aire a una temperatura de 100°C.

En el intercambiador se produce la transferencia de calor entre el fluido caliente y frío. Donde el cambio de temperatura del agua como del aire es proporcionado por las termocuplas conectadas al sistema. El caudal del agua que ingresa al intercambiador está en litros por minuto. En el tanque reservorio, en la coraza del intercambiador y en la tubería de salida del intercambiador, se encuentran las termocuplas tipo J, las cuales transmiten una señal de voltaje analógica hasta el NI USB 6009.

Mediante Labview se realiza la adquisición de datos de temperaturas de entrada y salida. El panel frontal muestra el cambio de temperatura de los fluidos, en el tiempo, en forma gráfica. Así como la temperatura instantánea.

El equipo experimental funciona de la siguiente manera; la entrada de agua es suministrada por la bomba DC, la entrada del aire caliente es proporcionada por una pistola de calor, las dos tienen un control on-off proporcionada por el voltaje del NI USB, lo que permite el encendido y el apagado de los dispositivos desde el panel frontal del computador.

Utilizando el programa de NI Vision Acquisition se dispone del video captado por la cámara, que se añade al panel frontal, para la visualización de la práctica experimental.

La utilización de Labview permite crear una página web que permita a computadores remotos a utilizar el Internet, para visualizar el panel frontal, que contiene los datos y el video de la práctica en tiempo real.

1.2.2 Elementos del sistema

El equipo experimental consta de las siguientes partes:

- Tanques reservorios
- Sensores de temperatura
- Bomba DC de 12V
- Fuente de 12V DC para la bomba
- Pistola de calor
- Intercambiador de calor
- Soportes metálicos
- Tuberías



Figura 1.2 – Equipo experimental

1.2.2.1 Descripción de los tanques reservorios

El equipo experimental se compone de dos tanques reservorios.

Un tanque proporciona el agua de entrada hacia el intercambiador, y el otro está dispuesto para la recepción del agua caliente a la salida del intercambiador de calor.

Para calcular el volumen de los tanques, se tomó en consideración el tiempo que debería emplear la práctica experimental y el máximo caudal de agua que se emplea.

Debido a la poca energía calorífica entregada por la pistola de calor (debido a las limitaciones físicas del intercambiador de calor), el caudal de agua no puede superar 1.5lts/min para poder registrar un cambio en la temperatura del agua.

Por lo tanto, el volumen máximo de agua empleado en la práctica seria de:

 $V = m^{\circ} * t$

V = (1.5 lts/min)(30 mins) = 45 lts

En el mercado se encontró un tanque plástico de 66 litros de capacidad, el cual se detalla a continuación:

TABLA 1

DIMENSIONES DE LOS TANQUES

Dimensiones de los Tanques		
Alto 0.49m		
Ancho	0.355m	
Largo	0.38m	



Figura 1.3 – Tanque reservorio.

Con estas dimensiones el tanque principal tiene un área transversal de 0.135m² y un volumen de 0.0661m³, que es equivalente a 66.1 litros de capacidad.

En ambos tanques se realizó un orificio de 0.5pulgadas que se encuentra en la parte inferior.

En el primer tanque este orificio permite la conexión entre el tanque y la bomba DC, para su alimentación y permitiendo que en ningún momento absorba aire y cree perturbaciones al sistema.



Figura 1.4 – Conexión tanque-bomba

En el segundo tanque este orifico permite que el agua acumulada, al final de la práctica, pase al primer tanque para el reinicio de la práctica.



Figura 1.5 – Conexión tanque-tanque

El transductor más utilizado para medir temperaturas es el termopar o termocupla.

Aunque el termopar es económico, resistente y puede operar en un amplio rango de temperaturas, la termocupla requiere de acondicionamiento de señal especial.

La termocupla opera bajo el principio de que una junta de metales no similares genera un voltaje que varía con la temperatura.

Además al conectar el cable del termopar al cable que lo conecta al dispositivo de medición se crea una junta termoeléctrica adicional conocida como junta fría.

Entonces el voltaje medido, incluye el voltaje de la termocupla y los voltajes de junta fría. El método para compensar estos voltajes de junta fría no deseados es conocido como compensación de junta fría.

Para este proyecto se seleccionará las termocuplas tipo J Hierro / Constantán. Son ideales para usar en viejos equipos que no aceptan el uso de termopares más modernos. El tipo J no puede usarse a temperaturas superiores a 760° C ya que una abrupta transformación magnética causa una des calibración permanente. Tienen un rango de -40° C a +750° C y una sensibilidad de 52 μV/° C.



Figura 1.6 – Termocupla tipo J

1.2.2.3Descripción de la bomba DC

La bomba DC es una de las partes principales del equipo experimental, se controla el encendido/apagado, mediante un circuito que se alimenta con un voltaje proporcionado por el NI – USB 6009. La Bomba FLOJET de 12v DC posee un motor DC de imán permanente más un módulo de diafragmas, estas desplazan el agua por medio de diafragmas de un material flexible y resistente, comúnmente se fabrican de caucho reforzado con materiales sintéticos. En la actualidad, estos materiales son muy resistentes y pueden durar de dos a tres años de funcionamiento continuo antes de requerir reemplazo, dependiendo de la calidad del agua.

Cuando se instala una bomba de este tipo siempre se debe considerar el gasto que representa el reemplazo de los diafragmas una vez cada dos o tres años.

Más aun, muchas de estas bombas tienen un motor de corriente continua con escobillas. Las escobillas también deben cambiarse periódicamente.

La vida útil de este tipo de bomba es aproximadamente cinco años del uso.



Figura 1.7 – Bomba FLOJET 12 VDC

1.2.2.4 Descripción de la fuente de poder

Para este proyecto se emplea una fuente de poder para la bomba DC del sistema. Por lo cual se seleccionó la fuente Hurricane Power de 13VDC y 15A.

Esta fuente convierte el voltaje de entrada de 110VAC a

los 13VDC que necesita la bomba para funcionar.

TABLA 2

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

Especificaciones de la Bomba		
Voltaje entrada	110VAC 60Hz	
Voltaje salida	13.8VDC	
Amperaje	12A	



Figura 1.8 – Fuente de poder 13.8VDC

1.2.2.5 Descripción de la pistola de calor

Una pistola de calor es un dispositivo utilizado para suministrar calor al proceso en forma de una corriente de aire caliente.

Para seleccionar la pistola de calor se tomó en consideración las restricciones físicas de los materiales que constituían el intercambiador de calor. Ya que estos no soportaban temperaturas muy elevadas, se optó por una pistola de calor que suministrara mayor caudal de aire caliente a temperaturas no mayores a los 100°C.

Por esto se seleccionó la pistola de calor ConAir 1600 que tiene una capacidad de 400 l/min y su temperatura máxima no excede los 100°C.

Se utiliza una pistola de calor de marca ConAir 1600, la cual se controla el encendido/apagado, mediante un circuito que se alimenta con un voltaje proporcionado por el NI – USB 6009.

El método de funcionamiento de una pistola de aire caliente consiste en un ventilador que empuja el aire en el cuerpo de la herramienta y lo conduce a través de una resistencia eléctrica y a través de una boquilla.

TABLA 3

ESPECIFICACIONES DE LA PISTOLA DE CALOR

Especificaciones de la Pistola de			
Calor			
Voltaje alimentación	110VAC 60Hz		
Potencial Nominal	1600W		
Amperaje	13.4A		



Figura 1.9 - Pistola de calor ConAir 1600

1.2.2.6 Descripción del intercambiador de calor

Para este proyecto se utiliza un intercambiador de calor de flujo cruzado (aire/agua).

Los equipos de intercambio de calor son equipos o dispositivos utilizados para transferir (recuperar) calor desde una corriente de un fluido caliente a otra constituida por un fluido frío.

El intercambiador de calor de flujo cruzado es un componente común en muchas aplicaciones de ingeniería.
Este tipo de configuración permite la transferencia de calor entre el fluido que se encuentra en el interior de los tubos y el fluido que los atraviesa por fuera de los tubos, en forma de 90°.

Los tubos tienen aletas externas que permiten incrementar la transferencia de calor entre los dos fluidos.

Para este trabajo se modela como un intercambiador de banco de tubos de flujo cruzado y aletas continuas. El aire caliente circula por el exterior de los tubos, que tienen aletas continuas. En el interior de los tubos circula el agua proveniente del tanque reservorio. En la figura se representa de forma esquemática un intercambiador de este tipo.



Figura 1.10 – Ilustración del intercambiador de calor

Aunque las condiciones de flujo son más complicadas en los intercambiadores de calor de pasos múltiples y de flujo cruzado, las ecuaciones habitualmente se pueden usar si se hace la siguiente modificación a la diferencia de temperaturas media logarítmica:

$$\Delta T_f = f * \Delta T_c$$

Donde f es un factor de corrección, es decir la forma apropiada de Δ TML se obtiene de aplicar un factor de corrección al valor de Δ TML que se calcula bajo la suposición de condiciones de contraflujo.

Se han desarrollado varias expresiones algebraicas para hallar f para varias configuraciones de intercambiador de calor de tubos y coraza y de flujo cruzado, y los resultados se pueden representar de forma gráfica.

La notación (T,t) se usa para especificar las temperaturas del fluido, con la variable t siempre asignadas al fluido del lado del tubo. Con esta convención no importa si el fluido caliente o el fluido frío fluye a través de la coraza o de los tubos. Una implicación es que si el cambio de temperatura de un fluido es despreciable, P o R es cero y F es 1.

Por ello el comportamiento del intercambiador es independiente de la configuración específica.



Figura 1.11 – Intercambiador de Calor

1.2.2.7 Soportes metálicos

Para el equipo experimental se utiliza soportes metálicos de dos metros de longitud, con tres niveles para la bomba, los tanques reservorios y el intercambiador de calor.

TABLA 4

DIMENSIONES DE ESTRUCTURA METALICA

Dimensiones de Estructura Metálica	
Ancho	0.4m
Alto	2m
Largo	1.12m

1.2.2.8 Tuberías

Los tanques del equipo experimental están interconectados por una red de tuberías (mangueras de pulgadas de plástico), y accesorios (neplos, conectores, abrazaderas, etc.).

Se utiliza mangueras de plástico transparente, por su facilidad de manejo, y presentación didáctica.

CAPÍTULO 2

2. INTERFASE Y EQUIPOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS

2.1 Adquisición de datos del sistema utilizando Labview

En este capítulo se describe la manera en que se puede obtener o generar información de manera automatizada desde recursos de medidas analógicas y digitales como sensores y dispositivos bajo prueba.

Se describe la manera de obtener datos del proceso a la computadora por medio del módulo de adquisición de datos y un software con el que se pueda controlar el proceso. Adquisición de datos es el proceso de obtener o generar información de manera automatizada desde recursos de medidas analógicas y digitales como sensores y dispositivos bajo prueba. Utiliza una combinación de hardware y software basados en computador para brindar un sistema de medida flexible y definido por el usuario.



Figura 2.1 – Esquema descriptivo de la adquisición de datos

En la figura 2.2 se observa el esquema descriptivo del proceso de adquisición de datos, en el que se puede distinguir claramente los pasos que sigue la señal sensada hasta llegar al computador. Primero, el sensor registra el fenómeno físico (temperatura, presión, etc.) que se está analizando y emite una señal de salida correspondiente ya sea analógica o digital; luego esta señal es interpretada por el módulo de adquisición que digitaliza la señal para enviarla al computador, donde se visualizan, analizan y almacenan según se requiera.

La adquisición de datos consiste en tomar un conjunto de variables físicas, convertirlas en voltajes y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en una computadora. Se requiere una etapa de acondicionamiento que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento que hace la transformación a señal digital. El elemento que realiza dicha transformación es la tarjeta o módulo de adquisición de datos.

Una vez que las señales eléctricas analógicas se convierten en digitales, se envían a través del bus de datos dentro de la memoria del PC, con lo cual se las puede procesar con un programa de aplicación adecuado al uso, que en este caso es LabView.

Las ventajas de un sistema típico de adquisición son: flexibilidad de procesamiento, posibilidad de realizar tareas en tiempo real o en análisis posteriores, gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la información y toma de decisión, posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición, activar varios instrumentos al mismo tiempo, y facilidad de automatización.

2.1.1 Descripción del NI USB 6009

En este proyecto se utiliza la tarjeta de adquisición (NI USB - 6009) de multifunción por USB de 14 bits a 48 kS/s, ya que fue elegida por su fácil uso práctico para estudiantes ya que con ella

se puede sustituir la simulación de mediciones y automatizaciones teóricas para hacerlas prácticas y digitales.

El módulo de adquisición de datos multifuncional USB-6009 de National Instruments provee una adquisición de datos confiables a un bajo precio. Con una conectividad USB plug-and-play, este módulo es lo suficientemente simple para realizar mediciones rápidas pero lo suficientemente versátil para aplicaciones de medición más complejas.

El módulo NI USB-6009 tiene terminales de tornillos removibles para una fácil conectividad de las señales.

Para una flexibilidad extra, cuando se manejan configuraciones de cableado múltiple, NI ofrece un equipo de accesorios, el cual incluye dos paquetes de terminales de tornillos, etiquetas extras y un destornillador.

Características:

Entrada analógica: 8SE/4 DI . 48kS/s – 14bits Salida analógica: 2-150 S/s – 12bits Alimentación de energía por el bus para mayor comodidad y portabilidad.



Figura 2.2 - NI USB-6009

2.1.2 Descripción del software

Para este trabajo se escogió el software de LabView debido a que su modo gráfico facilita el trabajo y es didáctico. En la siguiente figura se muestra como es la conexión de la tarjeta de LabView.

El módulo NI USB-6009 usa el software NI-DAQmx de alto rendimiento, el cual es un software multilectura para una configuración interactiva y una adquisición de datos en los sistemas operativos Windows.

2.2 Sensores de temperatura

2.2.1 Descripción de las termocuplas.

Unos de los sensores de temperatura más utilizados es el termopar. Los termopares son dispositivos muy robustos y económicos que operan en un amplio rango de temperatura. Un termopar se crea cuando dos metales diferentes se juntan y el punto de contacto produce un pequeño voltaje de circuito abierto como una función de temperatura. Este voltaje termoeléctrico es conocido como voltaje Seebeck, en honor a Thomas Seebeck, quien lo descubrió en 1821. El voltaje no es lineal con respecto a la temperatura. Sin embargo, para pequeños cambios de temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal o

 $\partial V = S^* \partial T(1)$

Donde ∂V es el cambio de voltaje, S es el coeficiente Seebeck y ∂T es el cambio de temperatura.

S varía con los cambios de temperatura, provocando que los voltajes de salida de los termopares sean no lineales en sus

rangos de operación. Varios tipos de termopares están disponibles, y diferentes tipos están asignados con letras mayúsculas que indican su composición de acuerdo al American National Standards Institute (ANSI). Por ejemplo, un termopar tipo J tiene un conductor de hierro y un conductor constantán (una aleación de cobre-níquel)

2.2.2 Calibración de las termocuplas.

Para medir un voltaje Seebeck de termopar, no se puede conectar el termopar al voltímetro u otro sistema de medida, ya que al conectar los cables del termopar al sistema de medida crea circuitos termoeléctricos adicionales.



Figura 2.3 - Termopar tipo J

En el circuito de la Figura 2.3, en el cual un termopar tipo J está en una flama de vela que tiene una temperatura que se desea medir. Los dos cables del termopar están conectados a las guías de cobre de una tarjeta DAQ.

Observe que el circuito contiene tres uniones de metal diferentes - J_1 , J_2 y J_3 . J_1 , la unión del termopar, genera un voltaje Seeback proporcional a la temperatura de la flama de la vela. J_{12} y J_3 tienen cada uno su propio coeficiente Seebeck y generan su propio voltaje termoeléctrico proporcional a la temperatura en las terminales DAQ.

Para determinar la contribución del voltaje desde J_1 , también necesita saber las temperaturas de las uniones J_2 y J_3 , así como las relaciones de voltaje y temperatura para esas uniones. Entonces se puede restar las contribuciones de las uniones parásito en J_2 y J_3 desde el voltaje medido en la unión J_1 .

Los termopares requieren alguna forma de referencia de temperatura para compensar estas uniones "frías" parásitas y no deseadas. El método que se utilizó para la compensación de la junta fría, fue mediante software, pero analizando ciertas condiciones experimentales.

Usando la notación $V_{Jx}(T_y)$ para indicar el voltaje generado por la unión J_x a temperatura T_y , el problema general de termopares es reducir la siguiente ecuación:

$$V_{MEAS} = V_{J1}(T_{TC}) + V_{J3}(T_{ref})$$
 (2)

Donde V_{MEAS} es el voltaje que la tarjeta DAQ mide, T_{TC} es la temperatura del termopar en J_1 , y T_{ref} es la temperatura de la unión de referencia.

Note que en la Ecuación 2, $V_{Jx}(T_y)$ es un voltaje generado a temperatura T_y con respecto a algunas temperaturas de referencia. Mientras ambas V_{J1} y V_{J3} sean funciones de temperatura relativa con la misma temperatura de referencia, la ecuación 2 es válida. Como se indicó anteriormente, por ejemplo, las tablas de referencia de termopares de NIST son generadas con la unión de referencia conservada a 0°C.

Ya que la unión J_3 es el mismo tipo que la J_1 pero contribuye con un voltaje opuesto, $V_{J3}(T_{ref}) = -V_{J1}(T_{ref})$. Como V_{J1} es el voltaje que el tipo de termopar bajo prueba genera, este voltaje se puede renombrar como V_{TC} . Por lo tanto, la ecuación 2 se reescribe como sigue:

$$V_{MEAS} = V_{TC}(T_{TC}) - V_{TC}(T_{ref})$$
(3)

Por lo tanto, al medir V_{MEAS} y T_{ref} , y conociendo la relación de voltaje-temperatura del termopar, usted puede determinar la temperatura en la unión caliente del termopar.

Existen dos técnicas para implementar compensación de unión fría - compensación de hardware y compensación de software. Para este trabajo se utiliza un software para la compensación de unión fría.

Después de experimentar valores de voltaje para la compensación de junta fría vía experimental, el software puede añadir el valor de voltaje adecuado al voltaje medido para eliminar los efectos de termopares parásitos. Recordando la ecuación 3, la cual plantea que el voltaje medido, V_{MEAS} , es igual a la diferencia entre los voltajes en la unión caliente (termopar) y la unión fría.

Los voltajes de salida del termopar son altamente no lineales. El coeficiente Seebeck puede variar por un factor de tres o más en el rango de la temperatura de operación de algunos termopares. Por esta razón se procedió a realizar una aproximación a la curva del termopar de voltaje contra temperatura usando polinomios. Los polinomios son de la siguiente forma:

$$T = a_0 + a_1 V + a_2 V_2 + \dots + a_n V_n$$
 (4)

Donde V es el voltaje del termopar en volts, T es la temperatura en grados Celsius y a_0 a través de a_n son coeficientes que son específicos de cada tipo de termopar. Para esto se utilizó el programa de "Convertidor de voltaje a temperatura", que está desarrollado en el programa de LabView.

2.3 Acondicionamiento de señales

2.3.1 Eliminación del ruido

Las señales de salida de los termopares generalmente están en el rango de los milivoltios, lo cual los hace sensibles al ruido. Los filtros paso bajo se utilizan comúnmente en los sistemas de adquisición de datos de termopares para eliminar de manera efectiva el ruido de alta frecuencia en medidas de termopares.

Por ejemplo, los filtros paso bajo son útiles para eliminar el ruido de línea de potencia de 60 Hz que se presenta comúnmente en varios laboratorios y plantas.

El rango de salida de todos los tipos de termopares se encuentra entre -10 mV y 80 mV.

Otra fuente de ruido se debe a los termopares que son montados o soldados directamente a un material conductivo, como el acero o el agua. Esta configuración hace a los termopares particularmente sensibles al ruido en modo común y a lazos a tierra. El aislamiento ayuda a prevenir que ocurran lazos a tierra y puede mejorar drásticamente el rechazo de ruido en modo común.

Mediante Labview, se utiliza un filtro de para eliminar el ruido de 50 Hz, posteriormente se realiza un promedio de las señales para obtener una mayor precisión en la medición de la temperatura.

2.3.2 Sensibilidad de la medición

Un termopar opera bajo el principio de que una junta de metales no similares genera un voltaje que varía con la temperatura.

Además al conectar el cable del termopar al cable que lo conecta al dispositivo de medición se crea una junta termoeléctrica adicional conocida como junta fría. Entonces el voltaje medido, V_{MEAS} incluye el voltaje del termopar y los voltajes de junta fría.

El método para compensar estos voltajes de junta fría no deseados es conocido como compensación de junta fría. El software puede calcular la compensación apropiada para los voltajes termoeléctricos indeseados.

Sensibilidad y ruido son otros factores importantes a considerar cuando se miden termopares.

Las salidas de los termopares son muy pequeñas y cambian de 7 a 50µV por cada grado (1 °C) de cambio en temperatura haciendo a las señales muy susceptibles a los efectos de ruido eléctrico. Es por esto que los acondicionadores de termopares incluyen filtros de ruido paso bajo para suprimir el ruido de 50 y 60 Hz.

La USB-6009 tiene 14-bit de resolución con un mínimo de rango de +/- 1 volt. Esto da una resolución de 122 microvolts.

La respuesta estimada de los diferentes tipos de termopares puede obtenerse de la tabla de termopares de NIST.

Los tipos más comunes de termopares tienen la siguiente respuesta:

TABLA 5

Tipo de Termopar:	Respuesta[µV/°C]
К	41
J	56
Т	52

TIPOS DE TERMOPARES

Por lo tanto la USB-6009 solo puede medir cambios de aproximadamente 2-3 grados Celsius dependiendo del tipo de termopar que esté utilizando.

2.4 Control on-off

2.4.1 Descripción del control on-off

Las computadoras ofrecen la facilidad de programarlo casi todo. Dado que pueden manejarse en función a eventos, tiempos y acciones del usuario realizar sistemas en los cuales el control de equipos quede a cargo de ellas no presenta dificultad alguna, y menos aún con las nuevas herramientas de desarrollo visual que facilitan la programación y potencian la relación con el usuario a través de interfases gráficas.

Pero cuando se requiere controlar potencias, tales como la bomba, la pistola de calor, etc. el tema comienza a complicarse ya que el NI USB-6009 sólo puede manejar señales de muy baja tensión y corriente.

Para ello se requiere de interfases de potencia basadas en dispositivos capaces de accionar potencia a partir de señales débiles. A esto debe agregarse sistemas de protección y aislamiento que permitan separar físicamente la parte lógica (la computadora) de la parte de potencia (la interfase).

En el presente trabajo se puede comandar dispositivos que requieren 120VAC y 1600W de consumo (pistola de calor), 12vDC y 2A de consumo (bomba), utilizando para ello el módulo NI USB-6009 y la computadora.

2.4.2 Bomba DC

Para realizar el control on-off de la bomba se diseñó un circuito que permite el paso de la corriente hacia la bomba cuando desde el panel frontal del VI se envían 5VDC a través del NI USB6009.

Para este circuito se empleó:

- 1 resistencia de 330ohm
- 1 optoacoplador 4N35
- 1 resistencia de 1k
- 1 mosfet IRF640

El circuito se describe a continuación.



Figura 2.4 – Diagrama circuito control bomba

2.4.3 Pistola de calor

Así mismo, para realizar el control on-off de la pistola de calor se diseñó otro circuito que al enviarle 5VDC desde el panel frontal del VI a través del NI Usb6009, permite el paso de la corriente para encender o apagar la pistola.

Cabe señalar que los circuitos empleados para la bomba y la pistola son diferentes debido a que la bomba opera con VDC mientras que la pistola utiliza VAC.

Para elaborar este circuito se empleó:

- 1 resistencia de 3300hm
- 1 resistencia de 4700hm

- 1 optoacoplador MOC3041
- 1 TRIAC BTA16600B

El circuito se describe a continuación:



Figura 2.5 – Diagrama circuito control pistola de calor

CAPÍTULO 3

3. LABVIEW Y MONITOREO REMOTO

3.1 Programa LabView

En este capítulo se describe el software que se emplea para el desarrollo de la aplicación que permite la interpretación, monitoreo y registro de los datos recibidos del módulo de adquisición.

Además, se describe el proceso para generar el monitoreo y control remoto a través del internet.



Figura 3.1 – Esquema general del sistema

Labview (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering WorkBench) es una plataforma para el diseño y desarrollo de aplicaciones para adquisición de datos, control de instrumentos y automatización industrial.

Labview se diferencia de los lenguajes tradicionales al presentar un ambiente de programación gráfico, llamado lenguaje G, con funciones específicas para acelerar el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Este programa fue creado por National Instruments para funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible para las plataformas Windows, Unix, Mac y Linux y va por la versión 2009 con soporte para Windows 7.

Los programas desarrollados en Labview se denominan instrumentos virtuales, o VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día su uso se ha ampliado mucho más allá del control de instrumentos.

Entre las principales aplicaciones se puede mencionar:

- Adquisición de datos y análisis matemático.
- Automatización industrial y programación de PACs.
- Diseño de controladores: simulación y testeo rápido.
- Control y supervisión de procesos.
- Visión artificial y control de movimiento.

Un programa desarrollado en Labview se compone un panel frontal y un diagrama de bloques. El panel frontal es la interfaz con el usuario, en él se definen controles e indicadores que permiten al usuario monitorear, registrar y controlar parámetros de los procesos de interés. El Diagrama de bloques es el programa propiamente dicho, es aquí donde se define su funcionalidad, aquí se colocan iconos que realizan una determinada función y se interconectan.

3.2 Diseño de Instrumentación Virtual

El concepto de instrumentación virtual nace a partir del uso del computador como instrumento de medición de señales como temperatura, presión, caudal, etc.

Sin embargo, la instrumentación virtual va más allá de la simple medición estas señales e involucra el procesamiento, análisis, almacenamiento, distribución y despliegue de datos e información relacionados con la medición.

La instrumentación virtual se diferencia de la instrumentación tradicional, en que esta no posee una funcionalidad fija y se puede adaptar a las necesidades de los científicos e Ingenieros.

3.2.1 Descripción de un VI

Los VIs, Virtual Instruments, están integrados por 3 partes principales: el panel frontal, el diagrama de bloques, y el icono/conector.

El panel frontal está compuesto por una combinación de controladores e indicadores que le permiten al usuario enviar y recibir datos del VI.

El diagrama de bloques está compuesto de nodos, terminales y cables.

Los nodos son elementos de ejecución del programa. Los nodos son análogos a estatutos, funciones y subrutinas en los lenguajes de programación basados en texto.

Los terminales son puertos a través de los cuales los datos pasan entre los nodos del diagrama de bloques.

Los cables son rutas de datos entre terminales. Son análogos a las variables en los lenguajes de programación convencionales.

3.2.2 Descripción del panel frontal

En el panel frontal del VI que fue diseñado para esta aplicación contiene las siguientes características:

- Fecha de la práctica.
- Hora de la práctica.
- Flujo del agua que ingresa al intercambiador.
- Flujo de aire que entra al intercambiador.
- Temperatura de entrada del agua al intercambiador.
- Temperatura de entrada del aire al intercambiador.

Además, en las pestaña "Temp. Salida Agua" se encuentra la gráfica temperatura de salida del agua con respecto al tiempo, así como también un indicador numérico que muestra la temperatura que se está registrando en ese instante mediante la Termocupla.

De igual manera en la pestaña "Temp. Salida Aire" tiene en su interior la gráfica temperatura de salida del aire con respecto al tiempo y un indicador numérico que muestra la temperatura que registra la otra termocupla. Por otra parte, el panel frontal cuenta con el video en vivo que se captura a través de la cámara dispuesta en el equipo experimental para que los usuarios remotos puedan observar la práctica.

En el panel frontal también se encuentra el control on- off que controla el encendido y apagado de la bomba y de la pistola de calor, estos están dispuestos al lado izquierdo del panel frontal, y poseen cada uno un LED que indica el estado de la bomba y la pistola de calor.



Figura 3.2 – Panel frontal

3.2.3 Configuración de VI para adquisición de datos

Para la adquisición de datos se usa la librería de Data Acquisition de Labview DAQmx, que permite de una manera rápida y sencilla la configuración del NI 6009 para generar y recibir señales tanto analógicas como digitales.



Figura 3.3 – Configuración DAQ 1

Una vez seleccionado el tipo de señal que se quiere recibir, el DAQ assistant muestra los dispositivos conectados al ordenador y los respectivos canales por los que se puede obtener la señal.



Figura 3.4 – Configuración DAQ 2

Luego de escoger los canales por los que se quiere recibir las señales, el DAQ Assistant permite configurar el número y la frecuencia del muestreo, así como los rangos esperados de la señal a recibir.



Figura 3.5– Configuración DAQ 3

Una vez terminado de configurar los datos, se procede a aceptar el asistente DAQ, y este automáticamente genera un SubVI cuya salida es la señal sensada por el NI 6009.

3.2.4 Generación de reportes con Labview

El VI desarrollado para esta aplicación cuenta con la característica de poder generar un reporte que se exporta a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Para generar este reporte existe un botón en el panel frontal que se denomina "Generar Reporte", el cual, una vez accionado abre una hoja de cálculo de Microsoft Excel y copia todas las lecturas de temperaturas obtenidas a través del NI Usb6009.

Inmediatamente después de copiadas las lecturas, comienza a generar el grafico de temperatura vs tiempo, el cual puede ser editado como el usuario considere conveniente.

Para realizar este proceso se generaron primeramente dos arreglos unidireccionales que se van llenando con las temperaturas registradas en cada instante por el NI USB6009 y con el tiempo en que se registraron dichas lecturas. Posteriormente se desarrolló un algoritmo que permite abrir la hoja cálculo y exportar los datos almacenados en los dos arreglos a la hoja previamente abierta. Este se detalla a continuación.



Figura 3.6 – Algoritmo generación de reporte

3.3 Configuración del NI Vision Acquisition

National Instruments ha desarrollado un addon para Labview denominado NI Vision Acquisition Software, el cual permite de manera rápida y sencilla la adquisición de video en tiempo real de casi cualquier dispositivo de video como las webcams.

El Vision Acquisition Software también incluye una completa librería de funciones de procesamiento de imágenes que permite desarrollar aplicaciones destinadas a la inspección automática de procesos como, revisar tolerancias en medidas de piezas terminadas, verificar etiquetas, contar píldoras, monitoreo de velocidades de procesos, leer o verificar textos en empaques, leer códigos de barra y muchas otras aplicaciones.

En este proyecto, el Vision Acquisition Software, permitirá al usuario remoto monitorear el comportamiento del intercambiador de calor en todo instante a través del panel remoto que se accede desde el internet.

La cámara que se empleó para la adquisición de video fue la e-Messenger 112 que posee una resolución de 320x240 y una adquisición de imágenes de 7fps.

Para configurar la adquisición de video primero se debe configurar el NI Vision Acquisition Express de la siguiente manera:

Primero se selecciona el dispositivo del que se desea obtener el video de la lista de dispositivos disponibles como se ve a continuación.



Figura 3.7 – Configuración adquisición video

Una vez seleccionado el dispositivo se procede a seleccionar el tipo de adquisición que se va a realizar, para esta aplicación se elegirá adquisición continua con procesamiento interno.


Figura 3.8 – Configuración adquisición de video

Luego se procede a seleccionar la resolución y la velocidad de adquisición que se desea adquirir de la cámara. Aquí también se puede configurar el brillo, contraste, color y el zoom.

Finalmente, en el siguiente cuadro de dialogo se seleccionan los indicadores y controles que se desean colocar en el VI.



Figura 3.9 – Configuración adquisición video

3.4 Publicación en web

Labview brinda la posibilidad de crear un servidor web que permite publicar los paneles frontales de los VI's de manera que se pueda acceder a estos desde cualquier terminal que tenga acceso a internet en cualquier parte del mundo.

Además permite manipular los controles desde los terminales remotos, de manera que cualquier usuario puede controlar los procesos que se estén ejecutando de manera remota.

3.4.1 Herramienta de publicación web: Servidor web

Es una herramienta que incorpora Labview y que va a permitir crear una página web, que contenga el panel frontal de la aplicación para poder controlar y monitorear a distancia el proceso a través de cualquier navegador HTTP que tenga instalado el Labview Run-Time Engine y habilitado el ActiveX.

Esta herramienta está disponible en el menú Tool de Labview en la opción Web Publishing Tool.



Figura 3.10 – Configuración publicación web

En este cuadro de dialogo se selecciona el VI que se desea poner en línea, hay que tener en cuenta que para poder acceder al VI desde el internet, este debe estar ejecutándose en el servidor.

Hay que recalcar que la pagina HTML que genera el Labview se puede modificar utilizando cualquier herramienta de edición de HTML e incluirle cualquier tipo de scripts como ASP, PHP, JavaScript, etc.

CAPÍTULO 4

4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES

4.1 Manejo general del equipo

Para poder realizar la práctica se debe revisar primero si se tienen todos los elementos sensores que se necesitan y conectarlos correctamente antes de correr el programa.

Para realizar esta práctica se necesita lo siguiente:

- 2 Termocuplas tipo J.
- Una computadora con Labview 8.5 o posterior.
- Una cámara USB con adquisición continúa.

Antes de correr el programa se debe revisar que las conexiones entre la computadora y los diferentes dispositivos estén realizadas correctamente.

De igual manera el NI USB6009 debe estar conectado correctamente con las termocuplas J y los circuitos de control de la bomba y la pistola de calor.

La computadora debe estar conectada a través de sus puertos USB a:

- NI USB6009
- Cámara de adquisición continúa.

De igual forma, el NI USB6009 debe estar conectado a:

• En la entrada analógica Dev1-ai0 la termocupla que registra la temperatura de salida del agua. (pines 2 y 3)

harmets in Task		Content films List		
the second	- 1	Formi Vehage/OH- Vehage/OH	Paint 2 30PerCambuser 2 30PerCambuser 3	E.
				1
Seven HIML.				
INATIONAL INCLUMENTS				
	Cen-			
-81		() va		
-8	05-	ĭ		

Figura 4.1 - Conexión termocuplas 1

• En la entrada analógica Dev1-ai1 la termocupla que registra la temperatura de salida del aire. (pines 5 y 6)

Learning the state		Connections List		
Vollege		Paint 1 Voltage/CH- Voltage/CH-	Point 2 16PinCombicon/5 16PinCombicon/6	Ĺ
Save to HTML				
	CH+	⊖va		
	ett-			

Figura 4.2 - Conexión termocuplas 2

- En la salida analógica Dev1-ao0 al circuito de la bomba. (pines 16 y 15)
- En la salida analógica Dev1-ao1 al circuito de la pistola de calor. (pines 16 y 14)

Una vez verificada la correcta conexión entre dispositivos, se debe ajustar el caudal que se desea utilizar para la práctica. El equipo experimental posee en la salida de la bomba un bypass que permite regular el flujo que sube hacia el intercambiador de calor.



Figura 4.3 – Bomba y bypass

Para regular el flujo al mínimo, se debe primero cerrar completamente la válvula del bypass hasta que el agua fluya a través del intercambiador de calor. Una vez logrado esto, se abre completamente la llave del bypass para que el flujo que sube hacia el intercambiador de calor sea el menor posible.

Con el caudal de agua regulado, todos los sensores y equipos conectados se puede comenzar la práctica.

Hay que tener en cuenta que para poder ver y acceder a la práctica remotamente, la computadora debe tener acceso a internet antes de comenzar la práctica.

4.2 Determinación del coeficiente de transferencia de calor

Con el monitoreo en tiempo real del intercambiador de calor, se pueden obtener las temperaturas de entrada y salida, tanto del fluido frío como del fluido caliente.

La adquisición de los datos de temperatura se realiza mediante el software LabView de National Instruments.

Este programa gráfico contiene las gráficas de temperaturas en el tiempo del intercambiador de calor.

Con esto se pueden obtener las temperaturas cuando se estabilicen, para calcular el coeficiente de transferencia de calor, mediante los métodos: Método por factor de corrección en la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD) y Método $\epsilon - N_{tru}$.

4.2.1 Objetivo

Mediante la práctica determinar el coeficiente de transferencia de calor, utilizando los métodos del LMTD y el $\epsilon - N_{tu}$.

4.2.2 Teoría

En el intercambiador de calor de flujo cruzado uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto es, uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90°.

Un método que combina las características de dos o más intercambiadores y permite mejorar el desempeño de un intercambiador de calor es tener que pasar los dos fluidos varias veces dentro de un intercambiador de paso simple. Cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, se denomina intercambiador de múltiple pasos. Sí el fluido sólo intercambia calor en una sola vez, se denomina intercambiador de calor de paso simple o de un solo paso.

Comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos al utilizar dobleces en forma de "U" en los extremos, es decir, el doblez en forma de "U" permite al fluido fluir de regreso e incrementar el área de transferencia del intercambiador. Un segundo método para llevar a cabo múltiples pasos es insertar bafles o platos dentro del intercambiador.

Método por factor de corrección en la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

Como se mencionó la diferencia de temperatura media logarítmica no se puede aplicar a intercambiadores de calor de múltiple paso y de flujo cruzado. El parámetro de temperatura θ_{m} es la real o diferencia de temperatura media efectiva y está relacionada a la diferencia de temperatura media logarítmica.

$$\theta_m = LMTD = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln(\Delta T_2 / \Delta T_1)}$$

y las funciones

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$$

definida como la efectividad del lado frío y

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

definida como una razón de capacidad térmica.

La diferencia de temperatura media efectiva en un intercambiador de múltiple pasos o de flujo cruzado, θ_{m} , está relacionada a diferencia de temperatura media logarítmica mediante

$$\theta_m = F(LMTD_c)$$

donde el factor de corrección está dado por

$$F = \frac{\theta_m}{LMTD_c}$$

es una función de P, Ry del arreglo del flujo de fluido.

La obtención del factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica comenzó en los inicios de la década de los años 1930. Los factores de corrección están disponibles en cartas como la que se muestra en la figura.



Figura 4.4 – Factor de corrección para un intercambiador

de flujo cruzado fluidos sin mezclar

Método $\epsilon - N_{tu}$

El parámetro *P* en el método del factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica requiere de tres temperaturas para su cálculo.

La temperatura de entrada tanto del flujo caliente como del flujo frío se obtiene comúnmente, pero cuando la de salida del lado frío no se conoce, se requiere de un método de ensayo y error para determinar P. Dicho método de ensayo y error se puede evitar en el método $\epsilon - N_{tu}$ lo que ha permitido a este último método ganar popularidad gracias a su aplicación en diseño asistido por computadora.

Este método se basa en un parámetro adimensional llamado Efectividad de la transferencia de calor, e, definido de la siguiente forma:

 $\varepsilon = \frac{Q}{Q \max} = \frac{Velocidad \ de \ transferencia \ de \ calor \ real}{Velocidad \ máxima \ posible \ de \ transferencia \ de \ calor}$

$$Q = m_h C p_h (T_{h,ent} - T_{h,sal}) \qquad m_h C p_h = C_h$$
$$Q = m_c C p_c (T_{c,sal} - T_{c,ent}) \qquad m_c C p_c = C_c$$

 $Q \max = C \min \Delta T \max \qquad \Delta T \max = T_{h,ent} - T_{c,ent} \qquad C \min \text{ menor de}$ $C_c \neq C_h$ $Qreal = \varepsilon \quad Q \max$ $NTU = \frac{U \quad As}{C \min} \qquad c = \frac{C \min}{C \max}$ $\varepsilon = f(NTU, c) \qquad NTU = f(\varepsilon, c)$

Los valores de la efectividad y NTU se presentan en forma de gráficos y diagramas.



Figura 4.5 – Diagrama de efectividad y NTU para un

intercambiador de flujo cruzado

4.2.3 Procedimiento

Encienda el módulo de acuerdo al procedimiento.

En el panel frontal se selecciona la opción de adquisición de datos. Se procede a encender tanto la bomba como la pistola de calor, y se espera hasta que las temperaturas se estabilicen.

Una vez que las temperaturas se encuentran estables, se procede a seleccionar la opción de generar reportes.

Ya determinadas las temperaturas de entrada y salida de los fluidos del intercambiador de calor, calcule el coeficiente de transferencia de calor utilizando los métodos descritos anteriormente.

4.2.4 Cálculos

Al finalizar la práctica se obtiene dos gráficas con las temperaturas de salida del aire y del agua. Con la opción de generación de reportes, se obtiene una tabla con los valores de la temperatura cada cierto tiempo. Con lo cual se realiza un promedio de las últimas 10 lecturas cuando ya se estabilizaron las temperaturas.

A continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron del sistema.



Figura 4.6 – Gráficas de temperaturas experimentales

Ya conocidas las temperaturas de entrada y de salida del intercambiador de calor se procede a calcular el coeficiente de transferencia de calor.

Las temperaturas que se obtuvieron fueron:

$$T_{H,in} = 100^{\circ} C$$
$$T_{C,in} = 25^{\circ} C$$
$$T_{H,out} = 27^{\circ} C$$
$$T_{C,out} = 33^{\circ} C$$

TABLA 6

PARAMETROS DEL PROCESO

Parámetros del Proceso					
V_{c}	1 l/min				
V_h	800 l/min				
m_c	0.0167 Kg/s				
m_h	0.013 Kg/s				

Método por factor de corrección en la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

Se procede a calcular:

$$\Delta T_{lm} = \frac{\left(T_{H.out} - T_{C,in}\right) - \left(T_{H,in} - T_{C,out}\right)}{\ln\left[\frac{\left(T_{H,out} - T_{C,out}\right)}{T_{H,in} - T_{C,out}}\right]}$$
$$\Delta T_{lm} = \frac{\left(27 - 25\right) - \left(100 - 33\right)}{\ln\left[\frac{\left(27 - 25\right)}{100 - 33}\right]} = 18.51 \,^{\text{o}}\text{K}$$

Debido a la configuración del intercambiador de flujo cruzado, se procede a calcular el factor F.

Los valores de P y R se puede calcular de acuerdo a

$$P = \frac{\left(T_{C,out} - T_{C,in}\right)}{\left(T_{H,in} - T_{C,in}\right)} = \frac{\left(33 - 25\right)}{\left(100 - 25\right)} = 0.11$$

$$R = \frac{\left(T_{H,in} - T_{H,out}\right)}{\left(T_{C,out} - T_{C,in}\right)} = \frac{\left(100 - 27\right)}{\left(33 - 25\right)} = 9.13$$

De la gráfica se obtiene el factor F= 0.8841





de flujo cruzado de esta práctica

Por lo tanto,

$$\Delta T_{lm} = F * \Delta T_{lm} = 16.37 \,^{\circ} \text{K}$$

Por otra parte,

$$\dot{Q} = \dot{m}_h C p_h \Delta T_h$$
$$C p_h = 1009 J / Kg * K$$

Por lo que,

$$Q = m_h C p_h \Delta T_h = 0.013 * 1009 * 73 = 957W$$

Y la expresión de la potencia térmica es

$$\dot{Q} = UA\Delta T_{ml}$$

Por lo que la expresión final queda,

$$UA = \frac{Q}{\Delta T_{ml}} = \frac{957}{16.37} = 58.46W / {^{\circ}K}$$

Método $\epsilon - N_{tu}$

Se procede a calcular:

 $\dot{Q} = \dot{m}_h C p_h \Delta T_h = 0.013 * 1009 * 73 = 957W$ $C_h = C p_h m_h = 13.12 \text{ J/K}$ $C_c = C p_c m_c = 70 \text{ J/K}$ C_{\min} menor de C_h y C_c $C_{\min} = 13.12$ $\Delta T \max = T_{H,in} - T_{C,in} = 100 - 25 = 75^{\circ}C$

Entonces,

$$Q \max = C_{\min} \Delta T \max = 13.12(75) = 983.78 \text{ W}$$

Por lo que,

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q \max} = \frac{957}{983.78} = 97\%$$
$$c = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} = 0.19$$

De acuerdo a la curva NTU= 4



Figura 4.8 – Diagrama de efectividad y NTU para un

intercambiador de flujo cruzado para esta práctica

Y de acuerdo a la expresión,

$$UA = NTU * C_{min} = 13.12*4=52.46 \text{ W/}^{\circ}\text{K}$$

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Mediante el desarrollo de esta tesis se produjo una solución innovadora y de última tecnología, para el mejoramiento de los laboratorios de la FIMCP, ya que el mismo servirá como práctica para los estudiantes.

Conforme se observan las mediciones del programa de LabView que se muestran en el panel frontal, el dispositivo de adquisición, la calibración de las termocuplas, los circuitos de control, cumplen con su objetivo, el cual es llevar las variaciones de los fenómenos físicos hasta el dispositivo e identificar cada señal con su respectivo sensor.

Con la ayuda del programa realizado en LabView y del dispositivo NI-USB6009, las variaciones de temperaturas de los fluidos en el intercambiador de calor pueden ser monitoreadas y registradas en la práctica que se realiza en el equipo experimental.

Mediante la utilización del dispositivo de adquisición que hace la interfaz con el software LabView, hizo que la adquisición de datos fuera eficiente, además que con este software se transmite video y datos por Internet.

Este prototipo de monitoreo de temperatura vía internet, puede ser muy importante en la gran industria, ya que se puede llevar acabo a una menor escala para poder simularlo y estudiarlo de una manera más fácil y clara.

5.2 Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos, se podría implementar sistemas de adquisición de datos y transmisión de video y datos por internet a otros equipos experimentales de la facultad, con lo que se conformaría los laboratorios a distancia, de mucha utilidad para el desarrollo de prácticas con muchos estudiantes. El agua del depósito debe estar limpia ya que podría provocar obstrucciones en la bomba o crear incrustaciones en el intercambiador de calor, que afectaría en la transferencia de calor entre los fluidos.

Para una mayor precisión en la medición de temperatura se puede utilizar equipos dedicados a termocuplas como es el USB-9211 o cRIO con 9211 o cDAQ con 9211.

En un futuro se podría mejorar el sistema de monitoreo y control, con el desarrollo de un control de temperatura, manipulando el caudal que entrega la bomba DC del equipo.







APENDICE 1

DATASHEETS DE LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS



Symbol	Parameter	Va	Unit	
		IRF840	IRF840FP	1
Vos	Drain-source Voltage (Vas = 0)	2	00	V
Voor	Drain- gate Voltage (Ros = 20 Kg)	2	00	V
Vore	Gate-source Voltage		20	V
In .	Drain Current (continuous) at T _c = 25 ^s C	18	18(**)	A .
lu -	Drain Current (continuous) at T ₁ = 100 ⁶ C	11	85(***)	Α.
Loug(+)	Drain Current (puised)	72	72	A
Ptot	Total Dissipation at T ₆ = 25 °C	125	40	W
	Derating Factor	1.0	0.32	W/C
dv/dt(1)	Peak Diode Recovery voltage slope	5	5	Vinis
Viec	Insulation Withstand Voltage (DC)	2	2000	V
Teta	Storage Temperature	-65	to 150	°C
	Max Operating Junction Temperature	150		90

First Digt of the Detecode Being Z or K Identifies Silton Characterized in this Detectivel (**) Limited only by Maximum Temperature Allowed

October 1999

THERMAL DATA

		1	TO-220	TO-220FP	
Re-case	Thermal Resistance Junction-case	Max	1.0	3.12	*C/W
Rojano Rojano Ti	Thermal Resistance Junction-ambient Thermal Resistance Case-sink Maximum Lead Temperature For Soldering I	Max Typ Purpose	6 (3	2.5 1.5 00	*C/W *C/W *C

AVALANCHE CHARACTERISTICS

8ymbol	Parameter	Max Value	Unit
laik	Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive (pulse width limited by Tj max)	18	•
EAB	Single Pulse Avalanche Energy (starting Tj = 25 °C, to = Iwa, Voo = 50 V)	280	mJ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Taxes - 25 °C unless otherwise specified) OFF

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vpeobas	Drain-source Breakdown Voltage	I ₀ = 250 μA V ₀₀ = 0	200			v
i _{D88}	Zero Gate Voltage Drain Current (Volt = 0)	V _{CN} = Max Rating V _{CN} = Max Rating T _c = 125 ⁴ C			1	μA μA
Lose	Gate-body Leakage Current (V _{DB} = 0)	V ₆₈ = ± 20 V			± 100	nA

ON (*)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Vasmi	Gate Threshold Voltage	V ₀₅ = V ₀₈ I ₀ = 250 µA	2	3	4	V
Roserry	Static Drain-source On Resistance	Vas = 10V Ib = 9 A		0,15	0.18	Ω
Aceano	On State Drain Current	V _{DS} > I _{DDA1} x R _{DBjobjman} V _{DS} = 10 V	18			۸

DYNAMIC

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
$\mathfrak{g}^{\mu}\left(\ast\right)$	Forward Transconductance	$V_{DB} > I_{O(or)} \times R_{O(or)max} I_D = 9 \text{ A}$	7	11		8
Cisa Cisa Cisa	Input Capacitance Output Capacitance Reverse Transfer Capacitance	V ₀₉ = 25 V f = 1 MHz V ₀₈ = 0		1200 200 60	1560 260 80	DF DF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) SWITCHING ON

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
topon) t,	Turn-on Time Rise Time	$V_{00} = 100 V$ to = 9 A $R_0 = 4.7 \Omega$ V ₀₀ = 10 V (see test circuit, figure 3)		13 27	17 35	ns ns
	Total Gate Charge Gate-Source Charge Gate-Drain Charge	V ₀₀ = 160 V I ₀ = 18 A V ₀₈ = 10V		55 10 21	72	nG nG

SWITCHING OFF

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
te	Off-voltage Rise Time Fail Time Cross-over Time	$V_{00} = 160 V$ b = 18 A $R_0 = 4.7 \Omega$ V ₀₀ = 10 V (see test circuit, figure 5)		21 25 50	27 32 65	ns ns ns

SOURCE DRAIN DIODE

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
lan I _{anu} (•)	Source-drain Current Source-drain Current (pulsed)				18 72	\$
V ₈₀ (+)	Forward On Voltage	Iso = 18 A Vos = 0			1.5	V
tr Qu leav	Reverse Recovery Time Reverse Recovery Charge Reverse Recovery Current	Isc = 18 A dlidt = 100 A/µs Voc = 50 V T) = 150 °C (see test circuit, figure 5)		240 1.8 15		ns μC A

(*) Puterd: Puter duration = 300 µs, duty cycle 1.5 % (*) Puter width Imited by safe operating area

Safe Operating Area for TO-220

Safe Operating Area for TO-220FP



3/9

Vis(V)

18.68

DOyes.

103

mis



Thermal Impedance for TO-220





Transconductance



Thermal Impedance for TO-220FP



Transfer Characteristics



Static Drain-source On Resistance



Vcc(V) 12 9 6 3 0 14 28 42 56 Qe(nC)

Normalized Gate Threshold Voltage vs Temperature

Gate Charge vs Gate-sourceVoltage



Source-drain Diode Forward Characteristics



Capacitance Variations



Normalized On Resistance vs Temperature



Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit



Fig. 3: Switching Times Test Circuits For Resistive Load



Fig. 5: Test Circuit For Inductive Load Switching And Diode Recovery Times



Fig. 2: Unclamped Inductive Waveform



Fig. 4: Gate Charge test Circuit



57

DIM.	mm			Inch		
	MIN.	TYP.	MAX	MIN.	TYP.	MAX.
٨	4,40		4.60	0.173		0.181
С	1.23		1.32	0.048		0.051
D	2.40		2.72	0.094		0.107
D1		1.27			0.050	
E	0.49		0.70	0.019		0.027
F	0.61		0.88	0.024		0.034
F1	1.14		1.70	0.044		0.067
F2	1.14		1.70	0.044		0.067
G	4.95		5.15	0.194		0.203
61	2.4		2.7	0.094		0.106
H2	10.0		10.40	0.393		0.409
12		16.4			0.645	
L4	13.0		14.0	0.511		0.551
L5	2.65		2.95	0.104		0.116
L6	15.25		15.75	0.600		0.620
L7	6.2		6.6	0.244		0.260
L9	3.5		3.93	0.137		0.154
DIA	3.75		3.85	0.147		0.151

TO-220 MECHANICAL DATA



57

7/9
IRF640/FP

DIM		0000			Inoh	
Collection.	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4,4		4.6	0.173		0.181
в	2.5		2.7	0.098		0.105
D	2.5		2.75	0.098		0.108
E	0.45		0.7	0.017		0.027
F	0.75		1	0.030		0.039
F1	1.15		1.7	0.045		0.067
F2	1.15		1.7	0.045		0.067
G	4.95		5.2	0.195		0.204
G1	2.4		2.7	0.094		0.105
н	10		10.4	0.393		0.409
L2		16			0.630	
L3	28.6		30.6	1.126		1.204
L4	9.8		10.6	0.385		0.417
L6	15.9		16.4	0.626		0.645
L7	9		9.3	0.354		0.366
ø	3		3.2	0.118		0.126

TO-220FP MECHANICAL DATA





\$NUBBERLESS™, LOGIC LEVEL & STANDARD

16A TRIACs

MAIN FEATURES:

Symbol	Value	Unit
I _{T(RMS)}	16	۸
VDRMINRRM	600 and 800	v
lat (0.)	10 to 50	mA

DESCRIPTION

Available either in through-hole or surface-mount packages, the BTA/BTB16 and T16 triac series is suitable for general purpose AC switching. They can be used as an ON/OFF function in applications such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits... or for phase control operation in light dimmers, motor speed controllers, ...

The snubberless versions (BTA/BTB...W and T16 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances. By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage insulated tab (rated at 2500V RMS) complying with UL standards (File ref.: E81734).



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parame	Value	Unit		
RMS on-state current	D2 [°] PAK	Tr - 10000		*
(rui sne wave)	TO-220A8	10000	16	
1 1	TO-220AB Ins.	Tc = 85*C	1.100	
Non repetitive surge peak on-state	F = 60 Hz	t = 16,7 ms	168	A
current (full cycle, T) Initial = 25°C)	F = 50 Hz	t = 20 ms	160	
Åt Value for fusing	tp = 10 ms		144	A's
Critical rate of rise of on-state current $I_Q = 2 \times I_{QT}$, tr < 100 ns	F = 120 Hz	T] = 125°C	50	Alus
Non repetitive surge peak off-state voltage	tp = 10 ms	T] = 25°C	VDRM ^{IV} RRM + 100	v
Peak gate current	tp = 20 μs	T] = 125°C	# 2 3	A
Average gate power dissipation	1	W		
Storage junction temperature range Operating junction temperature range			- 40 to + 150 - 40 to + 125	°C
	Parame RMS on-state current (full sine wave) Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, T) initial = 25°C) \hat{ft} Value for fusing Critical rate of rise of on-state current $I_{0} = 2 \times I_{0T}$, tr < 100 ns Non repetitive surge peak off-state voltage Peak gate current Average gate power dissipation Storage junction temperature range Operating junction temperature range	Parameter RMS on-state current (full sine wave) D2 ¹ PAK TO-220AB TO-220AB TO-220AB ins. TO-220AB ins. Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, T) initial = 25°C) F = 60 Hz Ît Value for fusing the = 10 Critical rate of rise of on-state current $l_0 = 2 \times l_{0T}$, the 100 ns F = 120 Hz Non repetitive surge peak off-state voltage the = 10 ms Peak gate current the = 20 µs Average gate power dissipation Storage junction temperature range Operating junction temperature range	Parameter RMS on-state current (full sine wave) D2 ⁵ PAK TC = 100°C TO-220A8 TC = 85°C Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, T] initial = 25°C) F = 60 Hz t = 16.7 ms Ît Value for fusing tp = 10 ms t = 20 ms Crtical rate of rise of on-state current $I_0 = 2 \times I_{0T}$, tr ≤ 100 ns F = 120 Hz T] = 125°C Non repetitive surge peak off-state voltage tp = 10 ms T] = 25°C Peak gate current tp = 20 µs T] = 125°C Average gate power dissipation T] = 125°C Storage junction temperature range Operating junction temperature range	Parameter Value RMS on-state current (full sine wave) $D2^2 RAK$ TO-220A8 TC = 100°C TO-220A8 16 Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, T] initial = 25°C) F = 60 Hz t = 16.7 ms 168 Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, T] initial = 25°C) F = 50 Hz t = 20 ms 160 Ît Value for fusing tp = 10 ms 144 Ortical rate of rise of on-state current $I_0 = 2 \times I_{0T}$, tr ≤ 100 ns F = 120 Hz T] = 125°C 50 Non repetitive surge peak off-state voltage tp = 10 ms T] = 25°C VDRM ^V RRM = 100 Peak gate current tp = 20 µs T] = 125°C 4 Average gate power dissipation T] = 125°C 1 Storage junction temperature range Operating junction temperature range -40 to + 150 -40 to + 125

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T] = 25°C, unless otherwise specified)

■ SNUBBERLESS[™] and LOGIC LEVEL (3 Quadrants)

Symbol	Test Conditions	Quadrant		T18	B	TA/BTB1	6	Unit
				T1635	SW	CW	BW	
IGT (1)	V. = 12 V R. = 33 O	1-11-11	MAX.	35	10	35	50	mA
VGT		1-11-11	MAX.		1	3		v
VGD	$V_D = V_{DRM}$ $R_L = 3.3 \text{ k}\Omega$ T] = 125°C	1-11-11	MIN.			2		V
I _H (2)	l _T = 500 mA		MAX.	35	15	35	50	mA
L.	la = 1.2 lar	I-III	MAX.	50	25	50	70	mA
				60	30	60	80	
dV/dt (2)	V _D = 67 % V _{DRM} gate open TJ = 125	°C	MIN.	500	40	500	1000	Wµs
(dl/dt)c (2)	(dV/dt)c = 0.1 Wµs T] = 12	5°C		-	8.5	-	-	Alms
	(dV/dt)c = 10 V/µs Tj = 12	5'0	MIN.	-	3.0	-	-	Ī
	Without snubber TJ = 12	S*C		8.5	-	8.5	- 14	Γ

STANDARD (4 Quadrants)

Symbol	Test Conditions	Guadrant		BTA/BTB16		Unit
				С	В	
I _{GT} (1)	Vp = 12 V RL = 33 Ω	I-II-III IV	MAX.	25 50	50 100	mA
VGT		ALL	MAX.	1.3		v
VGD	V _D = V _{DRM} R _L = 3.3 kΩ TJ = 125°C	ALL	MN.	0.2		V
I _H (2)	I _T = 500 mA		MAX.	25	50	mA
L.	la = 1.2 lat	1-11-IV	MAX.	40	60	mA
		н		80	120	
dV/dt (2)	Vp = 67 % Vprm gate open Tj = 125°C		MN.	200	400	Vijus
(dV/dt)c(2)	(dl/dt)c = 7 A/ms T] = 125°C		MIN.	5	10	Vijus

STATIC CHARACTERISTICS

8ymbol	Test Con	Value	Unit		
V _{TM} (2)	I _{TM} = 22.5 A tp = 380 μs	T] = 25°C	MAX	1.55	v
V _{to} (2)	Threshold voltage	T] = 125°C	MAX.	0.85	V
R ₂ (2)	Dynamic resistance	TJ = 125°C	MAX	25	mΩ
DRM	VDRM = VRRM	T] = 25°C	LALX.	5	цА.
RRM		T] = 125°C	NICA.	2	mΑ

Note 1: minimum IGT is guaranted at 5% of IGT max.

Note 2: for both polarities of A2 referenced to A1

THERMAL RESISTANCES

Symbol	Para	Value	Unit		
R _{th(j-c)}	Junction to case (AC)		D ² RAK 1 TO-220AB		.C.W
			TO-220AB Insulated	2.1	
R _{th(j-a)}	Junction to ambient	ction to ambient S = 1 cm ²		45	.C.M
			TO-220A8	60	
				2	

S: Copper surface under tab

PRODUCT SELECTOR

Darf blumber	Voltage(xxx)		Reputibully	Ture	Pankane	
	600 V	800 V	converting	19.000		
BTA/BTB16-xxxB	X	X	50 mA	Standard	TO-220A8	
BTA/BTB16-xxx/BW	X	Х	50 mA	Snubberless	TO-220AB	
BTA/BTB16-xxxC	X	X	25 mA	Standard	TO-220AB	
BTA/BTB16-xxxCW	X	X	35 mA	Snubberless	TO-220AB	
BTABTB16-xxxSW	X	X	10 mA	Logic level	TO-220AB	
T1635-x0x0	x	x	35 mA	Snubberless	D ^P PAK	

ORDERING INFORMATION





OTHER INFORMATION

Part Number	Marking	Weight	Base quantity	Packing mode
BTA/BTB16-xxxyz	BTAIBTB16xxxyz	2.3 g	250	Bulk
BTA/BTB16-xxxyzRG	BTA/BTB16-xxxyz	2.3 g	50	Tube
T1635-xxx8	T1635ion@	1.5 g	50	Tube
T1635-xxxG-TR	T163SionG	1.5 g	1000	Tape & reel

Note: xxx = voltage, y = sensitivity, z = type

Fig. 1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current (full cycle).



Fig. 2-2: D²PAK RMS on-state current versus ambient temperature (printed circuit board FR4, copper thickness: 35 μm), full cycle.



Fig. 2-1: RMS on-state current versus case temperature (full cycle).







Fig. 4: On-state characteristics (maximum values)



Fig. 6: Non-repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width tp < 10ms, and corresponding value of I²t.



Fig. 8: Relative variation of critical rate of decrease of main current versus (dV/dt)c (typical values).



Fig. 5: Surge peak on-state current versus number of cycles.



Fig. 7: Relative variation of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature (typical values).





Fig. 9: Relative variation of critical rate of decrease of main current versus junction temperature.

(di/dt)c [Tj] / (di/dt)c [Tj specified]



Fig. 10:DPPAK Thermal resistance junction to ambient versus copper surface under tab (printed circuit board FR4, copper thickness: 35 μm).



PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220AB (Plastic)



PACKAGE MECHANICAL DATA DPPAK (Plastic) DIMENSIONS REF. **Millimeters** Inches Max Min. Typ. Max. Min. Typ. 63 0.169 0.181 4.30 4.60 ٨ 2.49 2.69 0.098 0.106 61 0.001 0.23 0.009 A2 10.00 0.93 0.027 0.037 E. 0.70 82 1.25 1.40 0.048 0.055 12 0.017 0.45 C 0.60 0.024 1.21 1.36 0.047 0.054 C2 8.95 9.35 0.352 0.368 D 10.00 10.28 0.393 0.405 E 4.88 5.28 0.192 0.208 G 15.85 0.590 15.00 B.624 £. 1.27 1.40 0.050 0.055 2.0 MIN 12 FLAT ZONE L 1.40 1.75 0.055 0,069 R 0.40 0.016 V2 ۵, 8 0 8

FOOTPRINT DIMENSIONS (in millimeters)



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STM proelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any intringement of patients or other rights of third parties which may result from its use. No itserve is granted by implication or otherwise under any patient or patient rights of STM provident tonias. Specifications mentioned in this publication we subject to change without notice. This publication supervises and replaces all information previously supplied. STM proelectronics products not subortpacies for use as artical components in the support devices or systems without express written approval of STM proelectronics.

© The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics.

© 2002 STMicroelectronics - Printed in Italy - All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANELS Australia - Brazil - Caracte - China - Finland - France - Germany Hong Kong - India - Iarval - Italy - Japan - Malaysia - Mata - Morocco - Singapore Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States.

moo.te.www.icqtm





SEMICONDUCTOR.



DESCRIPTION

The general purpose optocouplers consist of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon phototransistor in a 6-pin dual in-line package.

FEATURES

- Also available in white package by specifying -M suffix, eg. 4N25-M
- UL recognized (File # E90700)
- VDE recognized (File # 94766) -Add option V for white package (e.g., 4N25V-M) -Add option 300 for black package (e.g., 4N25.300)

APPLICATIONS

- · Power supply regulators
- · Digital logic inputs
- · Microprocessor inputs



SEMICONDUCTOR.

4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5
	4N26 H11A1	4N26 4N27 H11A1 H11A2	4N26 4N27 4N28 H11A1 H11A2 H11A3	4N26 4N27 4N28 4N35 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4

Parameter	Symbol	Value	Units
TOTAL DEVICE		Concernant in the second	
Storage Temperature	Tata	-55 to +150	°C
Operating Temperature	TOPR	-55 to +100	°C
Load Solder Temperature	TSOL	260 for 10 sec	۹C
Total Device Power Dissipation @ TA = 25°C	p.,	250	200
Derate above 25°C	(CD	3.3 (non-M), 2.94 (-M)	max
EMITTER			
DC/Average Forward Input Current	lF	100 (nan-M), 60 (-M)	mA
Roverse Input Voltage	VR	6	v
Forward Current - Peak (300µs, 2% Duty Cycle)	l⊭(pk)	3	A
LED Power Dissipation @ TA = 25°C	D.	150 (non-M), 120 (-M)	mW
Derate above 25°C	PD	2.0 (non-M), 1.41 (-M)	mW/PC
DETECTOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
Collector-Emitter Voltage	VCEO	30	v
Collector-Base Voltage	VCBO	70	V
Emitter-Collector Voltage	VECO	7	٧
Detector Power Dissipation @ TA - 25°C	1.04	150	mW
Denate above 25°C	. CD	2.0 (non-M), 1.76 (-M)	mW/PC



SEMICONDUCTOR.

4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise specified)

INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS									
Parameter	Test Conditions	Symbol	Min	Тур*	Max	Unit			
EMITTER									
Input Forward Voltage	(I _F = 10 mA)	VF		1.18	1.50	v			
Reverse Leakage Current	(V _R = 6.0 V)	I _R		0.001	10	μΑ			
DETECTOR									
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$(l_{C} = 1.0 \text{ mA}, l_{F} = 0)$	BVCEO	30	100		v			
Collector-Base Breakdown Voltage	(I _C = 100 µA, I _F = 0)	BVCBO	70	120		v			
Emitter-Collector Breakdown Voltage	(IE = 100 µA, IF = 0)	BVECO	7	10		V			
Collector-Emitter Dark Current	$(V_{CE} = 10 V, I_F = 0)$	ICEO		1	50	nA			
Collector-Base Dark Current	(V _{CB} = 10 V)	I _{CBO}			20	nA			
Capacitance	(V _{CE} = 0 V, f = 1 MHz)	CCE		8		рF			

ISOLATION CHARACTERISTICS										
Characteristic	Test Conditions	Symbol	Min	Тур*	Max	Units				
Insuit-Output Inclution Voltage	(Non '-M', Black Package) (f = 60 Hz, t = 1 min)	Vice	5300			Vac(rms)				
input output isolation votage -	('-M', White Package) (f = 60 Hz, t = 1 sec)	•180	7500			Vac(pk)				
Isolation Resistance	(V _{I-O} = 500 VDC)	RISO	1011			Ω				
Isolation Capacitance	(V _{I-O} = &, f = 1 MHz)	Com		0.5		pF				
isolation capacitation	('-M' White Package)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.2	2	pF				

Note

* Typical values at T_A = 25°C



SEMICONDUCTOR.

N					
4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

DC Characteristic	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ*	Max	Unit	
			4N35 4N36 4N37	100				
	the latent state fields		HIIAI	50		8	0	
			H11A5	30				
	(le = 10 mA, V _{CE} = 10 V)	CTR	4N25 4N26 H11A2 H11A3	20				
Current Transfer Ratio, Collector to Emitter		S.U.	4N27 4N28 H11A4	10				
	$(I_{\rm F} = 10 \text{ mA}, V_{\rm CE} = 10 \text{ V}, T_{\rm A} = -55^{\circ}\text{C})$		4N35 4N36 4N37	40		8		
	(i)= 10 mA, V_{CE} = 10 V, T_A = +100°C)		4N35 4N36 4N37	40		Ĵ		
	(l _C ~ 2 mA, l _F = 50 mA)		4N25 4N26 4N27 4N28			0.5		
Collector-Emitter Saturation Voltage		V _{CE (BAT)}	4N35 4N36 4N37			0.3	v	
	(ic = 0.5 mA, l∈ = 10 mA)		H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11A5			0,4		
AC Characteristic Non-Saturated Turn-on Time	(I _F = 10 mA, V _{DC} = 10 V, P _L = 1000) (Fig.20)	T _{ON}	4N25 4N26 4N27 4N28 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11A5		2		ра	
Non Saturated Turn-on Time	(I _C = 2 mA, V _{CC} = 10 V, R _L = 100Ω) (Fig.20)	TON	4N35 4N36 4N37		2	10	μя	

© 2002 Fainthild Semiconductor Corporation



SEMICONDUCTOR

4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

TRANSFER CHARACTERISTICS (TA - 25°C Unless otherwise specified.) (Continued)									
AC Characteristic	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Тур*	Max	Unit		
Turn-off Time	(I _F = 10 mA, V _{CC} = 10 V, R _L = 100Ω) (Fig.20)	TOFF	4N25 4N26 4N27 4N28 H11A1 H11A2 H11A3 H11A4 H11A5		2		μs		
	$(I_{C} = 2 \text{ mA}, V_{CC} = 10 \text{ V}, \text{R}_{L} = 100 \Omega)$ (Fig.20)		4N35 4N36 4N37		2	10			

* Typical values at T_A = 25°C



SEMICONDUCTOR.

4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

TYPICAL PERFORMANCE CURVES



© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Page 6 of 13



4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5



R_{MET} BASE RESISTANCE (NO)

Fig. 9 CTR vs. NGE (Saturated) (Ellack Package)







vs Collector Current







@ 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Page 7 of 13



SEMICONDUCTOR.

8.5

4.3

6.0

Ì.

2.8

2.5

•

1.0

1.4

1.3

1.2

6.4

1.0

}::

ە ۋ

OR DAMAGE

0.6 0.8

0.4

0.3

0.2

0.4

ļ

10

1

OLICITIVITIES OF

И

ИШ

пш

111

11

100

4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5



Fig. 15 Normalized ten v (Black Package)

N

1 222

Par BASE RESISTANCE (KO)

Rg. 17 Normalized top vs. Figs

(Black Package)

133 Rep-BASE RESISTANCE (K.O.)

N

Ш

2

1000

2 - 40%

Т

Fig. 14 Switching Speed vs. Lo (White Package)



R-LOAD RESISTOR (KO)



OR DAMAGE

------JII 2-04 TNJ шШ TI И ИШ 2.0



Rep-BASE RESISTANCE (k. c)

Fig. 10 Normalized top vs. Rpg.



© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation



SEM	CONDUCTOR®	

4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

Fig. 19 Dark Current vs. Ambient Temperature



TA - AMBIENT TEMPERATURE (*C)



Figure 20. Switching Time Test Circuit and Wavelorms



SEMICONDUCTOR.

					1000
4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

Black Package (No -M Suffix)



NOTE

All dimensions are in inches (millimeters)

© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Page 10 of 13

6/6/02



11 	1. 4470 MPG V	91258245	2001 / Aradida	Amin's del	Cettores
4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

White Package (-M Suffix)



NOTE

All dimensions are in inches (millimeters)

© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation



SEMICONDUCTOR.

4N25	4N26	4N27	4N28	4N35	4N36
4N37	H11A1	H11A2	H11A3	H11A4	H11A5

ORDERING INFORMATION

Order Entry Identifier										
Black Package (No Suffix)	White Package (-M Suffix)	Option								
.S	S	Surface Mount Lead Bend								
.SD	SR2	Surface Mount; Tape and reel								
.W.	т	0.4" Lead Spacing								
.300	v	VDE 0884								
.300W	TV	VDE 0884, 0.4" Lead Spacing								
.35	sv	VDE 0884, Surface Mount								
.3SD	SR2V	VDE 0884, Surface Mount, Tape & Reel								





© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation



SEMICONDUCTOR*

MOC3041M MOC3042M MOC3043M MOC3031M MOC3032M MOC3033M

DESCRIPTION

The MOC303XM and MOC304XM devices consist of a AlGaAs infrared emitting diode optically coupled to a monolithic silicon detector performing the function of a zero voltage crossing bilateral triac driver.

They are designed for use with a triac in the interface of logic systems to equipment powered from 115 VAC lines, such as teletypewriters, CRTs, solid-state relays, industrial controls, printers, motors, solenoids and consumer appliances, etc.

FEATURES

- Simplifies logic control of 115 VAC power
- Zero voltage crossing
- dv/dt of 2000 V/µs typical, 1000 V/µs guaranteed
- VDE recognized (File # 94766)
- -ordering option V (e.g., MOC3043VM)

APPLICATIONS

- Solenoid/valve controls Lighting controls AC motor drives
- Static power switches
- E.M. contactors Temperature controls
- AC motor starters
- Solid state relays

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _A = 25°C unless otherwise noted)									
Parameters	Symbol 8	Device	Value	Units					
TOTAL DEVICE Storage Temperature	т _{вто}	AI	-40 to +150	•					
Operating Temperature	TOPR	All	-40 to +85	•					
Lead Solder Temperature	TSOL	AI	260 for 10 sec	•					
Junction Temperature Range	т	Al	-40 to +100	°.					
Isolation Surge Voltage ⁽¹⁾ (peak AC voltage, 60Hz, 1 sec duration)	Viso	All	7500	Vac(pk)					
Total Device Power Dissipation @ 25*C			250	mW					
Derate above 25°C	50	~	2.94	mW/°C					
EMITTER Continuous Forward Current	1 ₁₀	AI	60	mA					
Reverse Voltage	VR	AI	6	v					
Total Power Dissipation 25°C Ambient		41	120	mW					
Derate above 25°C	-0	~	1.41	mW/°C					
DETECTOR		MOC3031M/2M/3M	250						
Off-State Output Terminal Voltage	VDRM	MOC3041M/2M/3M	400	~					
Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 µs, 120 pps)	TSM	AI	1	۸					
Total Power Dissipation @ 25*C Ambient		AI	150	mW					
Derate above 25°C	50	AI	1.76	mW/°C					

Note

1. Isolation surge voltage, V_{ISO}, is an internal device dielectric breakdown rating. For this test, Pins 1 and 2 are common, and Pins 4, 5 and 6 are common.

© 2001 Fairchild Semiconductor Corporation D\$300258 8/06/01

www.fairohildsemi.com





SEMICONDUCTOR*

MOC3031M MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M	MOC3031M	MOC3032M	MOC3033M	MOC3041M	MOC3042M	MOC3043M
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _A = 25°C Unless otherwise specified)									
INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS									
Parameters	Parameters Test Conditions Symbol Device Min Typ Max Unit								
EMITTER									
Input Forward Voltage	ly = 30 mA	VF	~		1.25	1.5	v		
Reverse Leakage Current	V _R = 6 V	1 _R	AI		0.01	100	μA		
DETECTOR									
Peak Blocking Current, Ether Direction	Rated $V_{DRM_1} \models = 0$ (note 1)	IDRM1	AII			100	nA		
Peak On-State Voltage,Ether Direction	$I_{TM} = 100 \text{ mA peak}, I_F = 0$	VTM	All		1.8	3	v		
Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	ly = 0 (figure 9, note 3)	dv/dt	AI	1000			V/µs		

TRANSFER CHARACTERISTICS (T _A = 25°C Unless otherwise specified.)								
DC Charaoteristics	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Тур	Max	Units	
			M0C3031M/M0C3041M			15		
LED Trigger Current	Main terminal voltage = 3V (note 2)	IFT	MOC3032M/MOC3042M			10	mA	
			MOC3033M/MOC3043M			5		
Holding Current, Either Direction		lΗ	AI		400		μA	

ZERO CROSSING CHARACTERISTICS (T _A = 25°C Unless otherwise specified.)								
Charaoterístics	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Тур	Max	Unite	
Inhibit Voltage	\mathbf{I}_{p} = rated $\mathbf{I}_{pT_{2}}$ MT1-MT2 voltage above	Mar	All			20	v	
minor voltage	which device will not trigger off-state	MIH	~				*	
Leakage in inhibited State	Ip = reted Ip, rated V _{DRMb} off-state	IDFM2	All			500	μA	

Note

1. Test voltage must be applied within dv/dt rating.

 All devices are guaranteed to trigger at an I_p value less than or equal to max I_{pT}. Therefore, recommended operating I_p lies between max I_{pT} (15 mA for MOC3031M & MOC3041M, 10 mA for MOC3032M & MOC3042M, 5 mA for MOC3033M & MOC3043M) and absolute max I_p (60 mA).

3. This is static dividt. See Figure 9 for test circuit. Commutating dividt is a function of the load-driving thyristor(s) only.



MOC3031M MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M













MOC3031M	MOC3032M	MOC3033M	MOC3041M	MOC3042M	MOC3043M













MOC3031M MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M





Typical circuit (Fig 12, 13) for use when hot line switching is required. In this circuit the "hot" side of the line is switched and the load connected to the cold or neutral side. The load may be connected to either the neutral or hot line.

R_{in} is calculated so that I_F is equal to the rated I_{FT} of the part, 5 mA for the MOC3033M and MOC3043M, 10 mA for the MOC3032M and MOC3042M, or 15 mA for the MOC3031M and MOC3041M. The 39 ohm resistor and 0.01 µF capacitor are for snubbing of the triac and may or may not be necessary depending upon the particular triac and load used.



D\$300258 8/06/01

www.fairohildsemi.com





Figure 14. Inverce-Parallel SCR Driver Circuit (MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M)

Suggested method of firing two, back-to-back SCR's with a Fairchild triac driver. Diodes can be 1N4001; resistors, R1 and R2, are optional 1 k ohm.



Suggested method of firing two, back-to-back SCR's with a Fairchild triac driver. Diodes can be 1N4001; resistors, R1 and R2, are optional 330 ohm.

Note: This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only.

www.fairohildcemi.com

8/06/01 D3300268



MOC3031M MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M



NOTE

All dimensions are in inches (millimeters)



 9.1 ± 0.20

Ø1.5±0.1/-0

SEMICONDUCTOR*

MOC3031M MOC3032M MOC3033M MOC3041M MOC3042M MOC3043M

ORDERING INFORMATION

Option	Order Entry Identifier	Description
8	8	Surface Mount Lead Bend
SR2	SR2	Surface Mount; Tape and reel
т	т	0.4" Lead Spacing
v	v	VDE 0884
TV	TV	VDE 0884, 0.4* Lead Spacing
SV	sv	VDE 0884, Surface Mount
SR2V	SR2V	VDE 0884, Surface Mount, Tape & Reel



10.1 ± 0.20 •



All dimensions are in inches (millimeters)

21.0

- 0.1 MAX

User Direction of Feed -

Low-Cost, Bus-Powered Multifunction DAQ for USB – 12- or 14-Bit, up to 48 kS/s, 8 Analog Inputs

NI USB-6008, NI USB-6009

- B analog inputs at 12 or 14 bits, up to 48 kS/s
- 2 analog outputs at 12 bits, suftware timed
- 12 TTL/CMOS digital I/D lines
- · 32-bit, 5 MHz countar
- Digital triggoring
- · Bus-powered
- · 1-year warrantly
- . . .

Operating Systems

- Windown Vinta (32 and 64-bit)/X0//2000
- Mac 05 X¹
- + linue
- Windows Mobile¹
 Windows CE¹
- · WINDIWS LET

Recommended Software

- LabVIEW
- LabVIEW SignalExpress
 LabWindowsNCM
- Lativindows-yt-vi
- Measurement Studie

Other Compatible Software • Cr. Vesal Basic .NET

· ANSI C/C++

Measurement Services

- Software (included) • NLOACins drive software
- Ni-DALine driver softwaru
 Measurement & Automation
- Explorer configuration utility
- LabVIEW SignalExpress LE
- You need to download NI-DADme Rase for these operating systems.



Prolact	Bee	Anning	Readering (hits)	Serging Law	He	Analog Detpeta	Detpet Recolution (him)	Entpart Rativ (Hz)	Ostpart Range (N)	Digital UD Laws	12-Sit Gounter	Trippe
USB-00E	157	# SEA 04	.14	41	+1 tp. 21	1	12	731	1105	12	.1.	(light)
USB-000	158	IN SEALER	12	12	110.01	1	12	101	101	12	1	Digital

10-ingi-indel 0-ithenital 15/Marvine

Overview and Applications

With recent bandwidth improvements and new innovations from National Instruments, USB has evolved into a core bus of choice for measurement applications. The NLUSB-6008 and USB-6009 are lowcost entry points to NLI Bagship data acquisition (DAD) devices. With plag-and-play USB connectivity, these modules are simple enough for quick measurements but versatile enough for more complex measurement applications.

The USB-6008 and USB-6009 are ideal for a number of applications where low cost, small form factor, and simplicity are essential. Examples include:

- · Data logging quick and easy environmental or voltage data logging
- Academic lab use student ownership of DAD hardware for completely interactive lab-based courses (Academic pricing available. Visit ni.com/societation)
- · OEM applications as VO for embedded systems

Recommended Software

National Instruments measurement services software, built around NI-DAOmx driver software, includes intuitive application programming interfaces, configuration tools, VO assistants, and other tools designed to reduce system setup, configuration, and development time. National Instruments recommends using the latest version of NI-DAOma driver software for application development in Ni LabVIEW, LabVIEW SignalExpress, LabWindows/CVL and Measurement Studio software. To obtain the latest version of NI-DADirix, visit

ni.com/support/deg/versions.

N measurement services software speeds up your development with features including

- A guide to create fast and accurate measurements with no programming using the DAB Assistant.
- Automatic code generation to create your application in LabVEW
- LabWindows/CVI; LabVEW SignalExpress; and C/, Viscal Studio. NET, ANSI C/C++, or Visual Basic using Measurement Studio.
- Multithreaded streaming technology for 1,800 times performance improvements.
- Automatic timing, triggering, and synchronization routing to make advanced applications easy.
- More than 3,000 free software downloads available at ni.com/zone to jump-start your project.
- Software configuration of all digital I/O features without transverse switches/jumpers.
- Single programming interface for analog input, analog output, digital (/0, and counters on hundreds of multifunction DAD hardware devices. M Series devices are compatible with the following versions (or later) of NI application software – LabVEW, LabWindows/CM, or Measurement Studio versions 7 x; and LabVIEW SignaExpress 2 x.



Low-Cost, Bus-Powered Multifunction DAQ for USB - 12- or 14-Bit, up to 48 kS/s, 8 Analog Inputs

Every M Series data acquisition device also includes a copy of LabVEW SignalExpress LE data-logging software, so you can quickly acquire, analyze, and present data without programming. The NI-DACIns Base driver software is provided for use with Linux, Mac OS X, Windows Mobile, and Windows CE operating systems.

Recommended Accessories

The USB-6008 and USB-6009 have removable screw terminals for easy signal connectivity. For extra flexibility when handling multiple wining configurations, NI offers the USB-600x Connectivity Kit, which includes two extra sets of screw terminals, extra labels, and a screwdriver.

In addition, the USB-600x Prototyping Kit provides space for adding more circuitry to the inputs of the USB-6006 or USB-6009

NI USB DAQ for OEMs

Shorten your time to market by integrating world-class National Instruments OEM measurement products into yoar embedded system design. Board-only versions of NI USB DAD devices are available for OEM applications, with competitive quantity pricing and available software customization. The NI OEM Elite Program offers free 30-day trial lots for qualified customers. Visit ni.com/oem for more information.

Information for Student Ownership

To supplement simulation, measurement, and automation theory courses with practical experiments, NI has developed the USB-6008 and USB-6009 intudent kits; which include the LabVIEW Student Edition and a ready-to-run data logger application. These kits are exclusively for students, giving them a powerful, low-cost, hande-on learning tool. Visit ni.com/locademic for more details.

Information for OEM Customers

For information on special configurations and pricing, call (800) 813 3693 (U.S. only) or visit millionn/com. Go to the Ordering Information section for part numbers.

Ordering Information

NI USB-6008 ²	.779061-01
NI USB-60091	779026-01
NI USB-6006 DEM	
NI USB-6009 DEM	193132-01
NI USB-6006 Student Kit ⁶ , ²	779320-22
NI USB-6009 Student Kit1,7	779321-22
NI USB-600x Connectivity Kit	.779371-01
NI USB-600x Prototyping Kit	
Vintudes Ni-GAOme or Hwarts, LabVEW SignalExpress	LE, and a USB cable.
*Includes LabVIIW Student Edition	

BUY NOW!

For complete product specifications, pricing, and accessory information, cell 800 813 3653 (U.S. only) or go to sil.com/acb.

Low-Cost, Bus-Powered Multifunction DAQ for USB - 12- or 14-Bit, up to 48 kS/s, 8 Analog Inputs

Specifications

Typical at 25 °C unless otherwise noted.

Analog Input

Absolute accuracy, single-ended

Range	Typical at 25 'C (mV)	Manianan (Pin 12 C) (mV)
410	14.7	135

Absolute accuracy at full scale, differential¹¹

Range	Tepsical at 25 °C (mV)	Maximum (Pito 12 C) (ml)
420	54,2	128
410	1.0	14.8
4	4,21	56.4
- H -	1.02	52.5
425	2.95	45.7
47	2.21	42.5
s125	1.30	26.5
al.	1.52	37.5

Number of channels. Type of ADC

8 single-ended/4 differential Successive approximation

150 Hz, software-timed

ADC resolution (bits)

Medda	Differential	Single-Ended
1535-0208	T	11
15.000	14	-11

Maximum sampling rate (system dependent)

Modele	Maximum Sampling Rate (65%)
USE-more	10
102-1210	4
hput range, single-ended	±10 V
leput range, differential	±20, ±10, ±5, ±4, ±2.5, ±2, ±1.25, ±1.V
Maximum working voltage	±10 V
Overvoltage protection	±35 V
FIFO buffer sun	512 B
Timing resolution	41.67 ns (24 MHz timebase)
Timing accuracy	100 ppm of actual sample rate
Input impedance	144 10
Trigger source	Software or external digital trigger
System name	5 m V _{mat} (±10 V range)
Analog Output	
Absolute pocuracy (no load)	7 mV typical, 36,4 mV maximum at full scale
Number of channels	2
Type of DAC	Successive approximation
DAC muskation	12 here

shout willages may not access the working willage range.

Maximum update rate

Output range 0 to +5 V Output impedance. 50 (2 Output current drive 5mA Power-on state 0V Siew rate 1V/µs 50 mA Short-circuit current

Digital I/O

Number of channels	22 trital
	4(P1.d1.25)
Direction control	Each channel individually programmable as input or output
Output driver type	
USB-6008	Open-drain
USB-6009	Each channel individually programmable as push-poll or oren-drain
Compatibility	CMOS, TTL, LYTTL
Internal pull-up resistor	4.7 kΩ to +5 V
Power-on state	Input (high impedance)
Absolute maximum voltage range	-0.5 to +5.8 V

Digital logic levels

Lord	Ma	Max	Units
injuit low volkage	-6.3	505	¥
input high voltage	28	1.10	V.
insul leakage current	-	581	μA
Cupie low volves (1 - 85 mA)	1.00	1.8	- V
Output high optings (push-pull) = -0.5 mA	2.8	3.5	¥
Output high solvings (span-chair, 1 = -0.0 mA, remmed)	28	3.5	
Deput high voltage (span-dain, 1 = -0.5 mÅ, with attented call-ar resistant	22	1	v

Counter

Number of counters	1
Resolution	32 bits
Counter measurements	 Edge counting (falling edge)
Pull-up resistor	4.7 kΩ to 5 V
Maximum input frequency	5 MHz
Minimum high pulse width	an 000
Minimum low pulse width	100 es
input high voltage	2.0 V
hout low veltage	0.8 V

Power available at I/O connector

-5 V cutput (200 m/A maximum)	+5
21 A S 1 C S 22 A S A S A A A A A A A A A A A A A	14
2.5 V output () mA maximum)	42.5
2.5 V output acceracy	8.2
Aultage reference temperature drift.	50

V typical SS V minimum 5 V typical

5% max ppm/°C max

BUY ONLINE at mi.com or CALL 800 813 3693 (U.S.)

Low-Cost, Bus-Powered Multifunction DAQ for USB - 12- or 14-Bit, up to 48 kS/s, 8 Analog Inputs

Physical Characteristics

If you need to clean the module, wipe it with a dry towel. Dimensions (without connectors) 6.35 by 8.51 by 2.31 cm (Z 50 by 3.35 by 0.91 in.) Dimensions (with connectors) . 8 18 by 8.51 by 2.31 cm (3.22 by 3.35 by 0.91 in.) Weight (without connectors) 59 m (2.1 m2) Weight (with connectors) 84 g (3 cz) USB series B receptacle V0 connections (Z) 16-position (screw-terminal) plug headers Screw-terminal wiring ... 16 to 26 AWG Screw-terminal torque. 0.22 to 0.25 N+m (2.0 to 2.2 bein)

Power Requirement

USB (4.10 to 5.25 VOC)	80 mA typical
	500 mA maximum
USB suspend	300 µA typical
1000 (1073) (1000)	500 µA maximum

Environmental

The USB-6008 and USB-6009 are intended for indexr use only. Operating environment

Ambient temperature range	 0 to 55 °C (tested in accordance with EC-60068-2-1 and EC-60068-2-2)
Relative humidity range	10 to 90%, noncondensing (tested in accordance with EC-60068-2-56)
Storage environment	
Ambient temperature range	 -40 to 85 °C (tested in accordance with IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2)
Relative hamidity range	 5 to 90%, noncondensing (tested in accordance with 8C-68068-2-56)
Maximum altitude	2,000 m (at 25 °C ambient tempetature)
Pollution degree	_ 1

Safety and Compliance

Safety

This product is designed to meet the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- . EC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61910-1, CSA 61010-1

Note: For UL and other safety certifications, refer to the product label or visit ni.com/certification, search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.

Electromagnetic Compatibility

This product is designed to meet the requirements of the following standards of EMC for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- · EN 61325 EMC requirements; Minimum Immunity
- EN 55011 Emissions; Group 1, Class A
- · CE, C-Tick, ICES, and FCC Part 15 Emissions; Class A

Note: For EMC compliance, operate this device according to product documentation.

CE Compliance

This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as amended for CE marking, as follows:

- · 2006/95/EC, Low-Voltage Directive (safety)
- 2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC).

Note: Refer to the Declaration of Conformity (DoC) for this product for any additional regulatory compliance information. To obtain the DoC for this product, visit ni.com/certification, sourch by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

EU Customers: At the end of their life cycle, all products must be sent to a WEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers and National Instruments WEEE initiatives, visit niccom/environment/weee.htm.

4.7 S.8.7 ALSO MINDLE (+ MINDLE)

BBCP Nature Interaction and 1 ST-PART'S RECORDER STATE 9 (2015). All active in terms in SD-Part's ST-Part (2016). All second second active second for the state of the second STO 2016. O National State State Second State States (2016).

BIBLIOGRAFÍA

- INCROPERA FRANK P. Y DE WITT DAVID P., Fundamentos de Transferencia de Calor, Prentice Hall, Cuarta Edición, 1999
- 2. MUNSON, YOUNG Y OKIISHI, "Fundamentos de Mecánica de Fluidos", Limusa Wiley, México, Segunda edición, 2003
- PRASHANT K. JAIN, YUXIANG GU, RIZWAN-UDDIN, Broadcasting Engineering Laboratories-Audio/Video and Data-In Real-Time Over the Internet, Advances in Engineering Education, 2008
- 4. NI-USB 6009, User manual, National Instruments, 2004
- 5. LABVIEW 8.5, User Manual, National Instruments, 2008
- 6. http://www.ni.com, National Instruments, página web.
- http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11547, Soporte de Labview, National Instruments, página web
- http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=
 225558, Soporte de Labview, National Instruments, página web
- Roca Jorge, "Implementación de un Sistema de Control Digital para el Módulo de Temperatura de la Planta de Procesos Industriales de FIMCP", Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2004